

*User's Guide***AM273x 评估模块****摘要**

AM273x EVM 是一款评估模块，用于开发软件和评估德州仪器 (TI) 的 AM273x 雷达控制器和处理器 SoC。AM273x 是一款多核 SoC，旨在为单器件和级联工作模式下的 TI AWR 毫米波雷达前端器件提供集成控制和处理平台。AM273x EVM 与 AWR2243BOOST 毫米波雷达 EVM 之间的信号接口使用 60 引脚 Samtec 高密度连接器。

内容

| | |
|----------------------------------|----|
| 1 前言：使用前必读 | 4 |
| 1.1 如果您需要协助 | 4 |
| 1.2 重要使用说明 | 4 |
| 2 套件概述 | 4 |
| 2.1 套件内容 | 4 |
| 2.2 关键特性 | 5 |
| 2.3 元件标识 | 5 |
| 2.4 子卡 | 7 |
| 2.5 安全 | 8 |
| 2.6 合规性 | 8 |
| 3 电路板设置 | 9 |
| 3.1 电源要求 | 9 |
| 3.2 按钮 | 10 |
| 3.3 开关 | 11 |
| 3.4 LED | 12 |
| 3.5 引导模式选择 | 14 |
| 4 硬件说明 | 15 |
| 4.1 功能方框图 | 15 |
| 4.2 存储器接口 | 16 |
| 4.3 以太网接口 | 17 |
| 4.4 Micro USB 接口 | 19 |
| 4.5 I2C 接口 | 24 |
| 4.6 UART 接口 | 25 |
| 4.7 CAN 接口 | 27 |
| 4.8 JTAG 仿真 | 29 |
| 4.9 SPI 接口 | 30 |
| 4.10 MDI 接口 | 30 |
| 4.11 ePWM 接口 | 31 |
| 5 连接器 | 32 |
| 5.1 60 引脚高密度 (HD) FE 连接器 1 (J1) | 32 |
| 5.2 60 引脚高密度 (HD) FE 连接器 2 (J11) | 33 |
| 5.3 MIPI 60 引脚连接器 (J19) | 35 |
| 5.4 调试连接器 60 引脚 (J7) | 36 |
| 5.5 外部时钟选件 (J13、J1) | 37 |
| 6 PCB 的机械组装 | 38 |
| 7 修订历史记录 | 39 |
| A 修订版 C 设计变更 | 40 |

插图清单

| | |
|---|----|
| 图 2-1. AM273x EVM 顶部元件标识..... | 5 |
| 图 2-2. AM273x EVM 底部元件标识..... | 6 |
| 图 2-3. 将 DCA1000 EVM 连接到 AM273x EVM 的调试连接器..... | 7 |
| 图 2-4. 安全字段参数..... | 8 |
| 图 3-1. 桶形插孔连接器 (J12)..... | 9 |
| 图 3-2. AM273x EVM 按钮..... | 10 |
| 图 3-3. AM273x EVM 开关..... | 11 |
| 图 3-4. AM273x EVM LED..... | 12 |
| 图 3-5. SOP 跳线..... | 14 |
| 图 4-1. AM273x 功能方框图..... | 15 |
| 图 4-2. QSPI 接口..... | 16 |
| 图 4-3. 电路板 ID EEPROM..... | 16 |
| 图 4-4. 以太网接口方框图..... | 17 |
| 图 4-5. 以太网 PHY 原理图..... | 18 |
| 图 4-6. RJ45 连接器..... | 19 |
| 图 4-7. FTDI USB 方框图..... | 20 |
| 图 4-8. FTDI USB 连接器..... | 21 |
| 图 4-9. XDS USB 接口方框图..... | 22 |
| 图 4-10. XDS USB 连接器..... | 23 |
| 图 4-11. MSS_I2CA 方框图..... | 24 |
| 图 4-12. UART 接口..... | 26 |
| 图 4-13. CAN-A 接口方框图..... | 27 |
| 图 4-14. CAN-A 原理图..... | 27 |
| 图 4-15. CAN-B 接口方框图..... | 28 |
| 图 4-16. CAN-B 原理图..... | 28 |
| 图 4-17. JTAG 仿真方框图..... | 29 |
| 图 4-18. MSS SPI 接口..... | 30 |
| 图 4-19. ePWM 调试接头引脚..... | 31 |
| 图 5-1. 高密度 FE 连接器 1 原理图..... | 32 |
| 图 5-2. 高密度 FE 连接器 2 原理图..... | 33 |
| 图 5-3. MIPI 60 连接器原理图..... | 35 |
| 图 5-4. 调试连接器原理图..... | 36 |
| 图 6-1. AM273x EVM 机械组装..... | 38 |
| 图 6-2. AM273x EVM 连接到 AWR2944BOOST EVM..... | 38 |
| 图 6-3. AM273x EVM 连接到 DCA1000 EVM..... | 39 |

表格清单

| | |
|----------------------------|----|
| 表 3-1. 电源状态 LED..... | 9 |
| 表 3-2. EVM 按钮..... | 10 |
| 表 3-3. 按钮开关信息..... | 10 |
| 表 3-4. 开关信息..... | 11 |
| 表 3-5. LED 信息..... | 13 |
| 表 3-6. 引导模式选择表..... | 14 |
| 表 4-1. J9 连接器引脚..... | 18 |
| 表 4-2. J10 连接器引脚..... | 20 |
| 表 4-3. J8 连接器引脚..... | 22 |
| 表 4-4. I2C 器件及地址..... | 25 |
| 表 5-1. J1 连接器引脚..... | 32 |
| 表 5-2. J11 连接器引脚..... | 34 |
| 表 5-3. J19 连接器引脚..... | 35 |
| 表 5-4. J7 连接器引脚..... | 36 |
| 表 A-1. 修订版 C 电源解决方案变更..... | 40 |
| 表 A-2. McASP 多路复用器选择..... | 40 |
| 表 A-3. eCAP 多路复用器选择..... | 40 |

商标

E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

1 前言：使用前必读

1.1 如果您需要协助

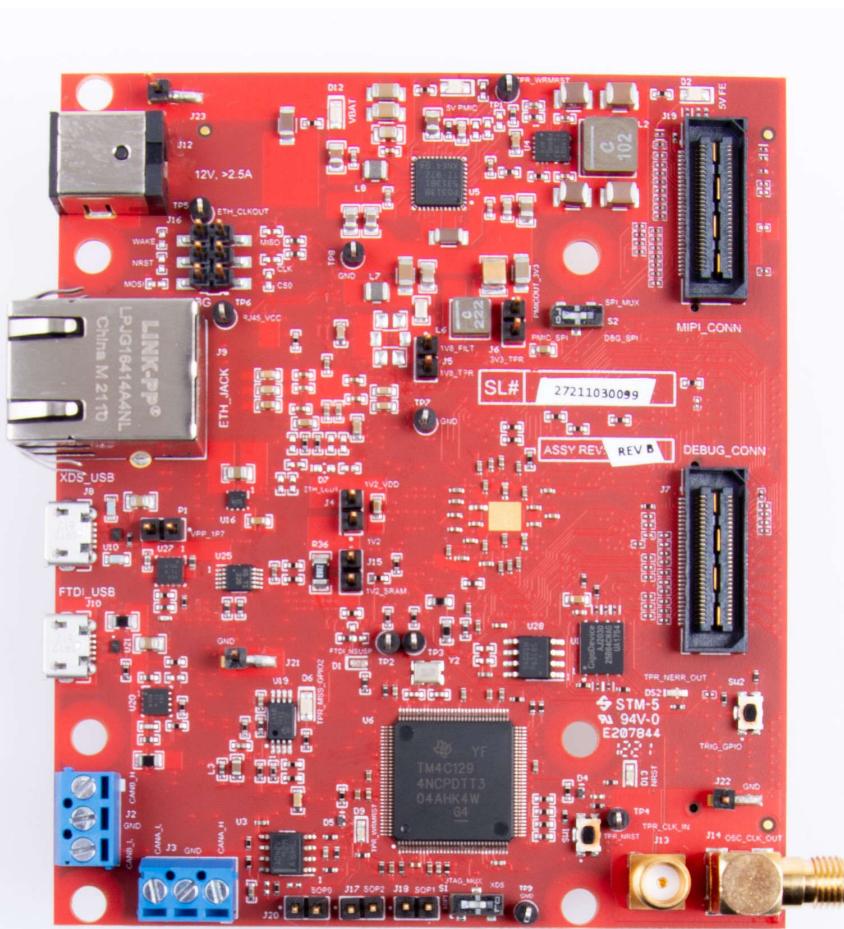
如果您有任何反馈意见或问题，请访问 TI 产品信息中心 (PIC) 和 [TI E2E™ 论坛](#)，其中提供了 Sitara MCU 和 AM273x EVM 开发套件支持。有关 PIC 的联系信息，请访问 [TI 网站](#)。

1.2 重要使用说明

备注

套件中不含带 2.1mm 桶形插孔（中心为正极）的 12V、> 2.5A 电源砖，必须单独订购。有关电源要求的更多信息，请参阅 [节 3.1](#)。

2 套件概述



2.1 套件内容

Sitara AM273x EVM 开发套件包含以下物品：

- AM273x EVM
- Micro USB 电缆
- 以太网电缆
- Samtec 纤细型同轴带状电缆 (HQCD-030-02.00-SEU-TBR-1)
- 垫片、螺钉和垫圈

2.2 关键特性

- 双路 60 引脚高密度 (HD) 连接器，可与 AWR2243BOOST 等 TI 前端雷达器件 EVM 连接
- 通过用于板载 QSPI 闪存编程的串行端口，进行基于 XDS110 的 JTAG 仿真
- UART 转 USB 调试端口，用于通过 FT4232H 实现终端访问
- 外部 JTAG/仿真器接口，通过 60 引脚 MIPI 连接器提供跟踪支持
- 调试、SPI、I2C 和 LVDS 连接到 60 引脚调试连接器
- 以太网接口，通过网络将采集的数据流式传输到主机 PC
- 双路板载 CAN-FD 收发器
- 用于基本用户界面的一个按钮和 LED
- 为电路板供电的 12V 电源插孔

2.3 元件标识

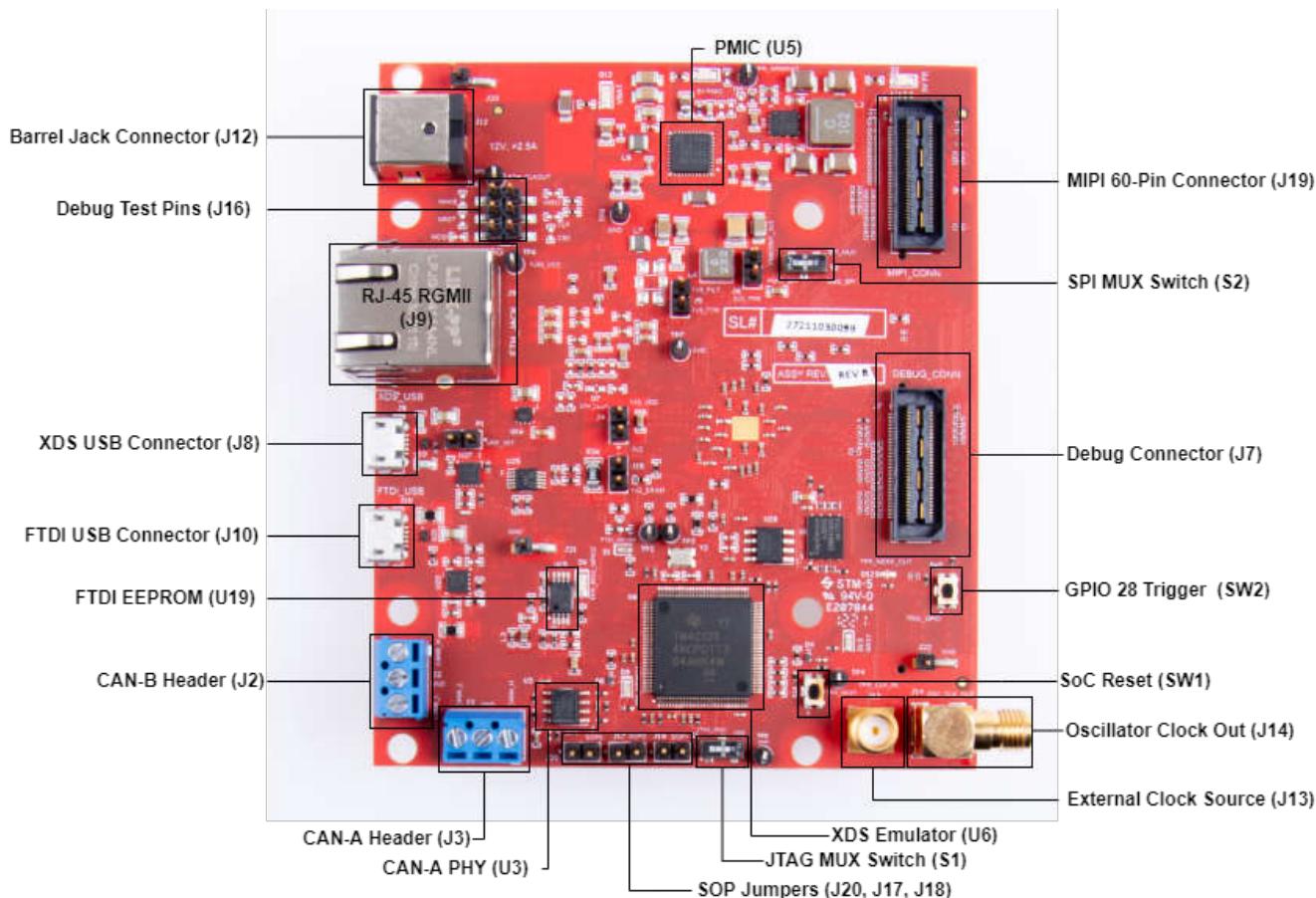


图 2-1. AM273x EVM 顶部元件标识

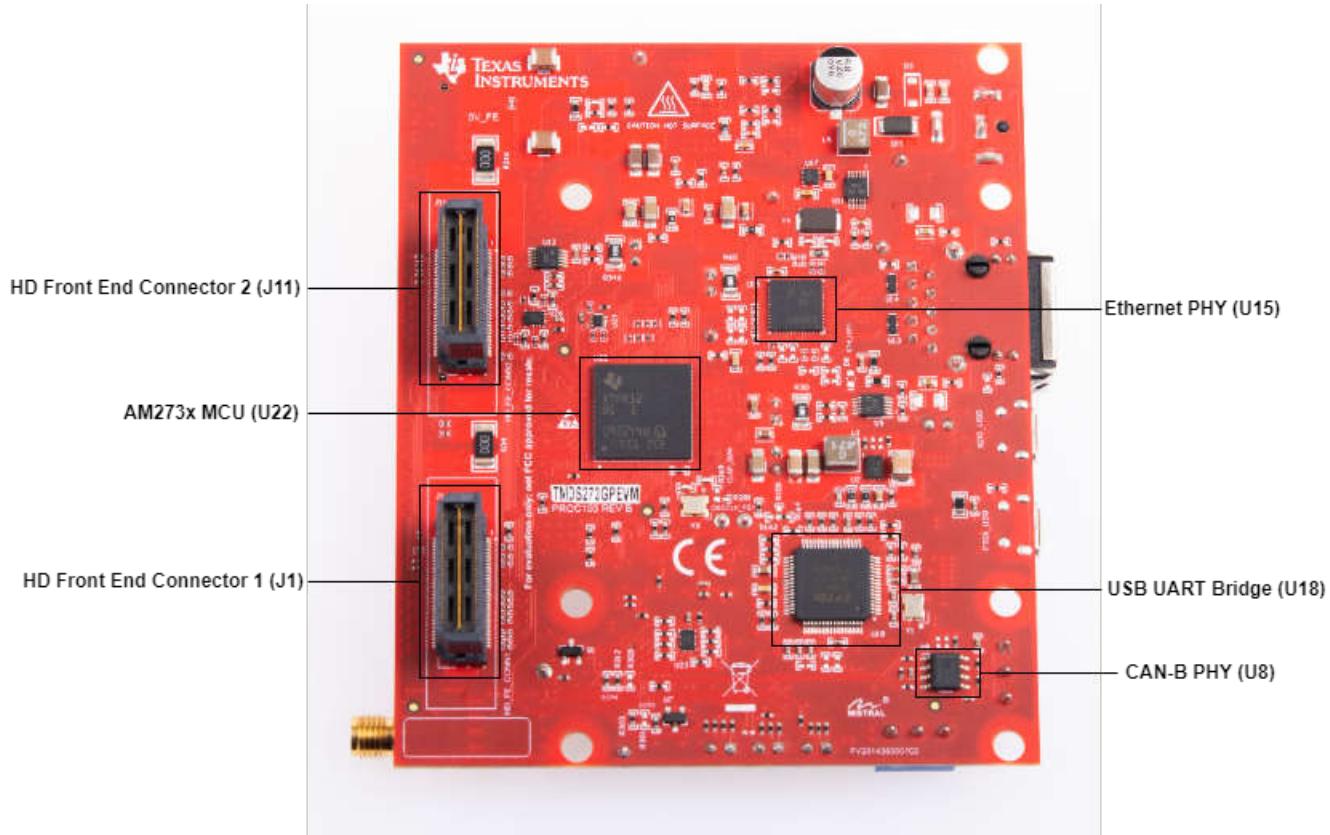


图 2-2. AM273x EVM 底部元件标识

2.4 子卡

AM273x EVM 开发套件提供了一种使用 AM273x 系列微控制器开发应用的简单、低成本方法。子卡是附加电路板，符合德州仪器 (TI) 制定的引脚排列标准。TI 和第三方子卡生态系统极大地扩展了外设和潜在应用，让您可轻松使用 AM273x EVM 进行探索。

2.4.1 将 AM273x EVM 连接至 AWR2243BOOST EVM

AM273x EVM 可以连接到 AWR2243BOOST EVM，以开发具有前端和处理器的完整雷达系统。

2.4.2 将 AM273x EVM 连接到 DCA1000

AM273x EVM 可以连接至 DCA1000 FGPA 平台，以实现 LVDS 数据流。

AM273x EVM 和 DCA1000 EVM 可以通过 Samtec 带状电缆进行连接，该带状电缆连接 AM273x EVM 上的调试连接器 J7 (请参阅表 5-4) 与 DCA1000EVM 60 引脚连接器，如图 2-3 所示。

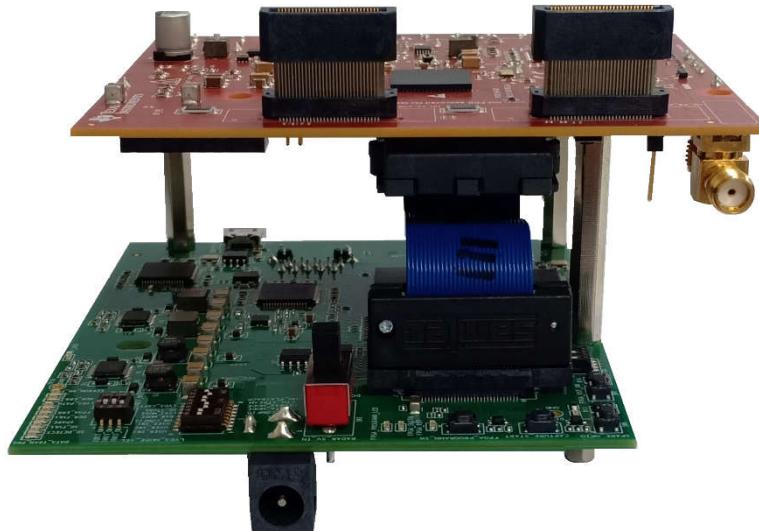


图 2-3. 将 DCA1000 EVM 连接到 AM273x EVM 的调试连接器

2.5 安全

AM273x EVM 可以有两种类型的器件：非安全（GP，即通用）器件和安全器件（HS-FS）。要确定器件是否安全，请参阅安全的字段参数：器件名称的“y”。如果安全参数为“H”，则器件为安全器件。

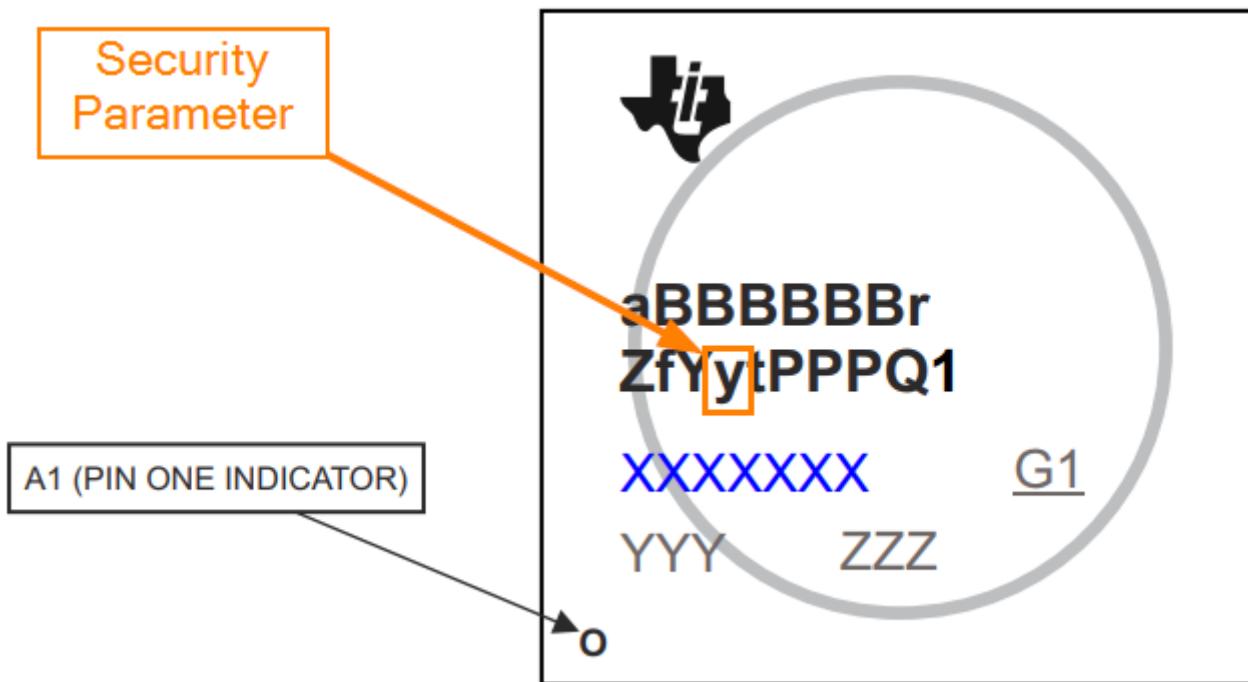


图 2-4. 安全字段参数

AM273x 器件在离开 TI 工厂时处于 HS-FS 状态，在这种状态下，客户密钥未进行编程且具有以下属性：

- 不强制执行安全启动过程
- M4 JTAG 端口已关闭
- R5 JTAG 端口已打开
- 安全子系统防火墙已关闭
- SoC 防火墙已打开
- ROM 引导需要 TI 签名的二进制文件（加密是可选的）
- TIFS-MCU 二进制文件由 TI 私钥签名

一次性可编程（OTP）Keywriter 可将安全器件从 HS-FS 转换为 HS-SE。OTP Keywriter 会将客户密钥编程到器件电子保险丝中，以强制安全启动并建立信任根。安全启动需要使用客户密钥对映像进行加密（可选）和签名，这由 SoC 进行验证。处于 HS-SE 状态的安全器件具有以下属性：

- M4、R5 JTAG 端口都已关闭
- 安全子系统和 SoC 防火墙均已关闭
- TIFS-MCU 和 SBL 需要使用有效的客户密钥进行签名

2.6 合规性

选择的所有元件均符合 RoHS 和 REACH 标准。

3 电路板设置

3.1 电源要求

AM273x EVM 通过筒形插孔连接供电。电源必须能够在 12V 时提供 2.5A 电流。电源线的长度应 < 3m。

外部电源或电源配件要求：

标称输出电压：12VDC

最大输出电流：2500mA

效率等级 V

备注

TI 建议使用符合适用地区安全标准（如 UL、CSA、CDE、CCC 和 PSE 等）的外部电源或电源配件。

以下电源经测试可与 AM273x EVM 配合使用：

<https://www.digikey.in/product-detail/en/cui-inc/SDI65-12-U-P5/102-3417-ND/5277850>

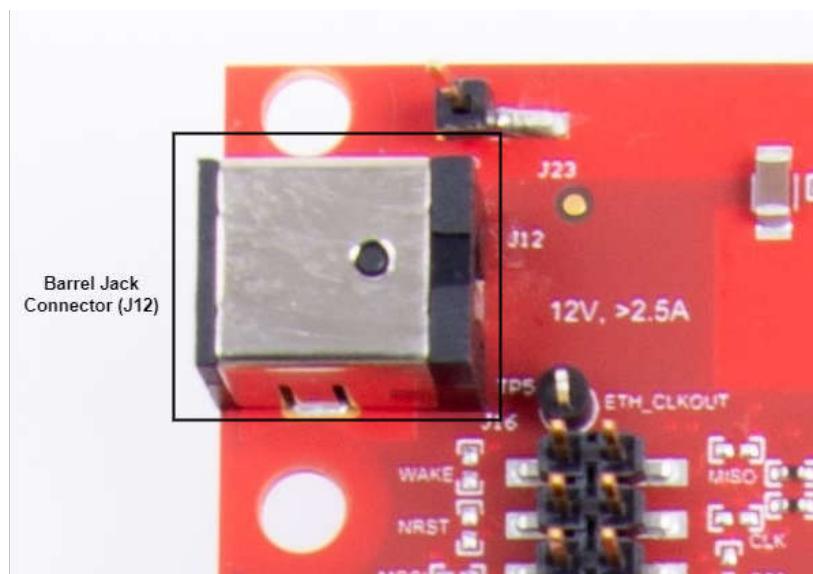


图 3-1. 桶形插孔连接器 (J12)

AM273x EVM 包括一个基于电源管理集成电路 (PMIC) 的电源设计（可根据上电时序规格启动电源轨），以及一个用于为雷达前端连接器电源供电的 LM61460 降压转换器

3.1.1 电源状态 LED

多个板载电源指示 LED 向用户指示主要电源的输出状态。

表 3-1. 电源状态 LED

| 名称 | 默认状态 | 运行 | 功能 |
|-----|------|-------------|--------------------------------|
| D12 | 导通 | VBAT_INT | 12V 桶形插孔电源输入的电源指示灯 |
| D16 | 导通 | PMICOUT_5V0 | 5V PMIC 输出的电源指示 |
| D13 | 导通 | nRESET | nRESET 引脚的指示。如果 LED 亮起，表明器件未复位 |
| D2 | 导通 | 5V_FE | 5V FE 连接器的电源指示灯 |

有关 TMDS273GPEVM LED 的更多信息，请参阅 [节 3.4](#)。

3.2 按钮

EVM 支持两个向控制器提供复位和用户输入的按钮。

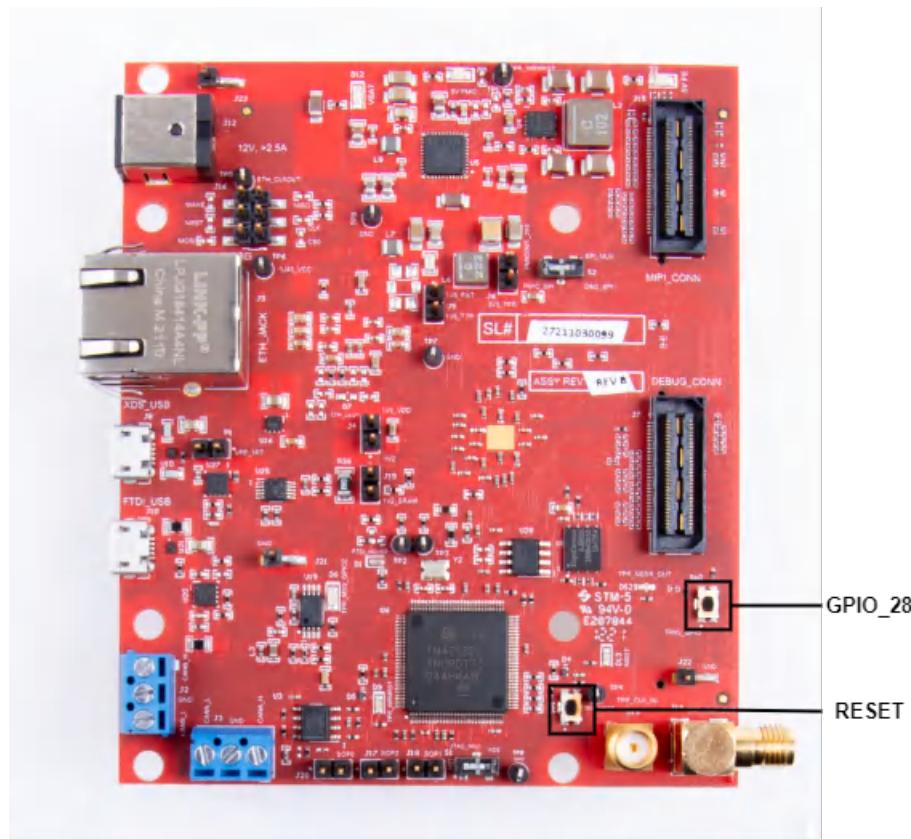
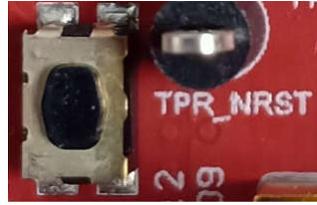


图 3-2. AM273x EVM 按钮

表 3-2. EVM 按钮

| 按钮 | 信号 | 功能 |
|-----|-------------|-------------------------|
| SW1 | TPR_NRST | AM273x、PMIC 和 FTDI 器件复位 |
| SW2 | MSS_GPIO_28 | 用户中断输入 |

表 3-3. 按钮开关信息

| 参考 | 使用 | 说明 | 图像 |
|-----|---------|--|---|
| SW1 | RESET | 此开关用于复位 AM2732、PMIC 和 FTDI 器件。 |  |
| SW2 | GPIO_28 | 按下时，GPIO_28（网络 MSS_GPIO_28）被拉高至 PMICOUT_3V3。 当空闲（未按下）时，GPIO_28（网络 MSS_GPIO_28）通过 10 千欧电阻下拉至地。 |  |

3.3 开关

AM273x EVM 包含两个开关，用于将各种接口多路复用到 EVM 上的不同连接器。

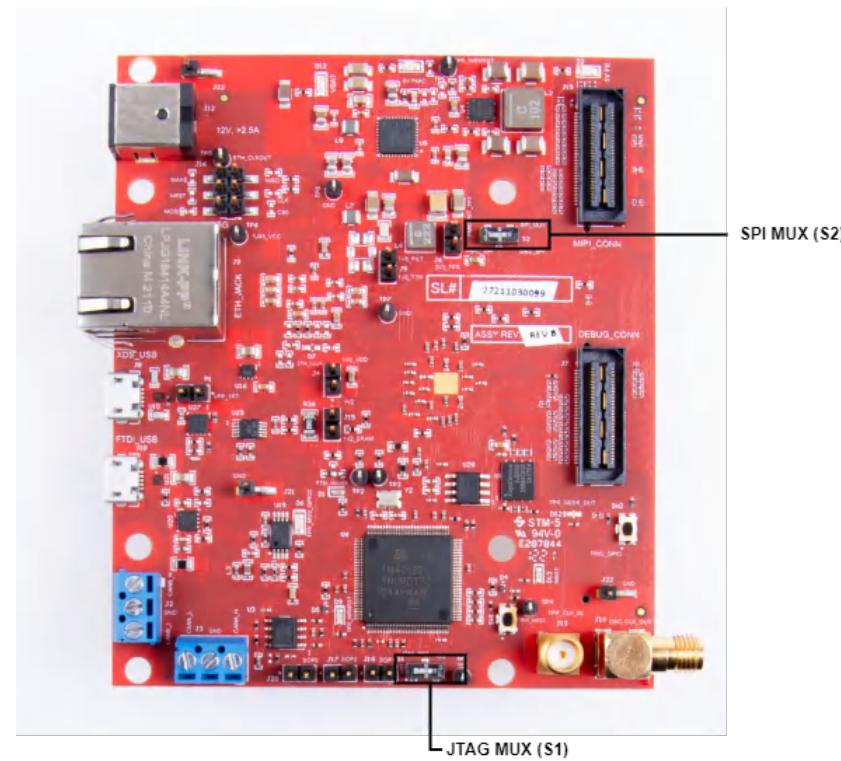


图 3-3. AM273x EVM 开关

表 3-4. 开关信息

| 参考 | 使用 | 说明 | 图像 |
|----|------|---|----|
| S1 | JTAG | 当设置为“MIPI”位置时，JTAG 接口连接到 MIPI 60 引脚连接器 (J19)。 当设置为“XDS”位置时，JTAG 接口连接到 XDS110 USB 接口 (J8)。 | |
| S2 | SPI | 当设置为“PMIC_SPI”位置时，MSS_SPIB 接口连接到 PMIC 和 J16 接头。 ⁽¹⁾ 当设置为“DBG_SPI”时，MSS_SPIB 接口连接到 60 引脚调试接头 (J7)。 | |

(1) 必须装配 DNP 电阻器 R5、R61、R167 和 R176，以将 MSS_SPIB 接口引出至 J16 接头。

3.4 LED

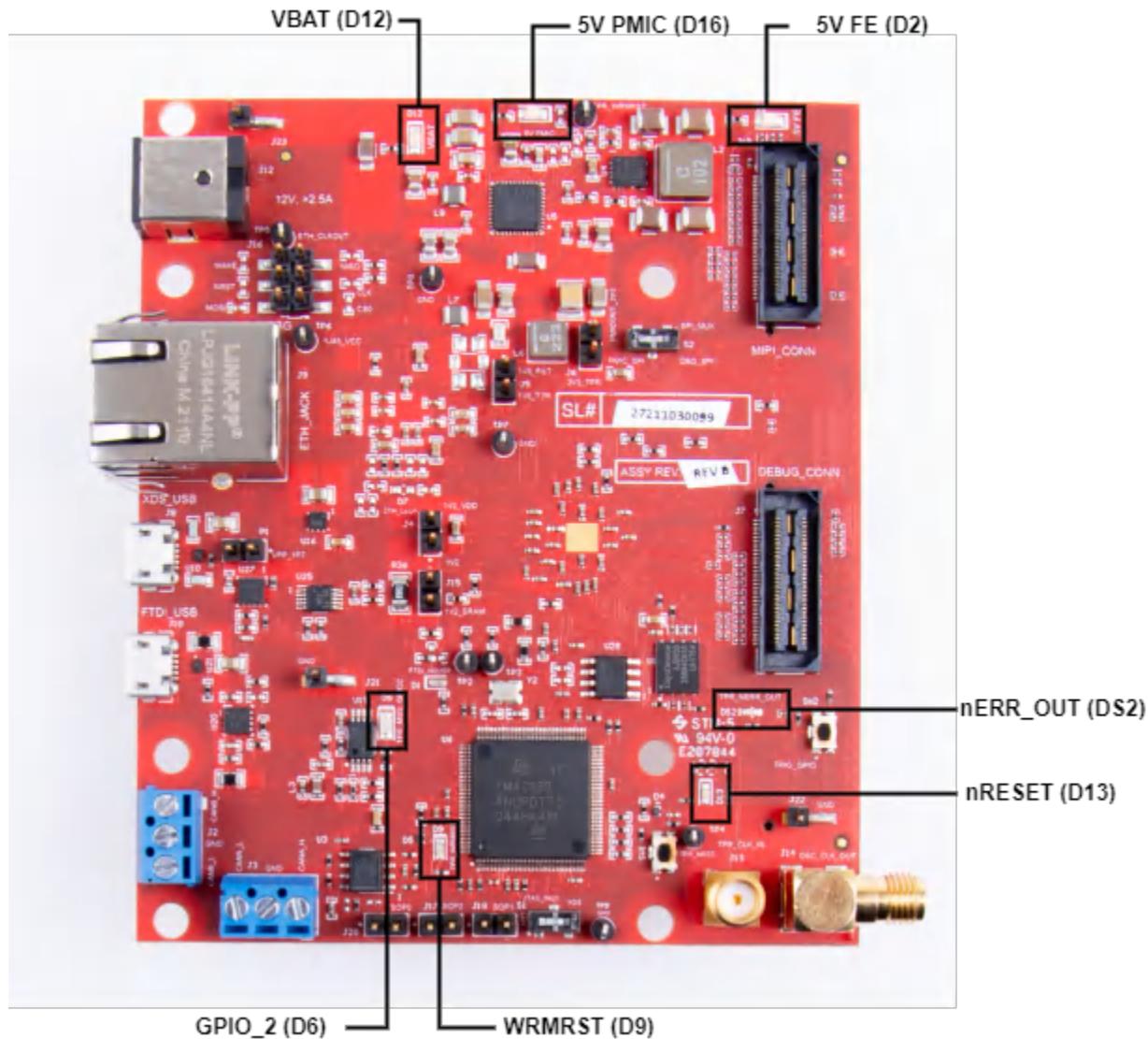


图 3-4. AM273x EVM LED

表 3-5. LED 信息

| 参考 | 颜色 | 使用 | 说明 | 图像 |
|-----|----|------------|---|----|
| D12 | 绿色 | 12V 电源指示 | 此 LED 指示存在 12V 电源输入。 | |
| D16 | 绿色 | 5V PMIC 电源 | 此 LED 指示存在来自 PMIC 的 5V 电源输出。 | |
| D2 | 绿色 | 5V FE 电源 | 此 LED 指示 FE 连接器存在 5V 电源。 | |
| D13 | 黄色 | nRESET | 此 LED 用于指示 nRESET 引脚的状态。如果此 LED 亮起，表明器件未复位。 | |
| DS2 | 红色 | NERR_OUT | 如果 AM273x 器件存在任何硬件错误，此 LED 将亮起。 | |
| D9 | 黄色 | WRMRST | 开漏失效防护热复位信号。 | |
| D6 | 绿色 | GPIO_2 | GPIO_2 为逻辑 1 时，此 LED 将亮起。 | |

3.5 引导模式选择

可以根据电源检测 (SOP) [2:0] 线的状态，将 TMDS273GPEVM 器件设置为在三种不同的引导模式下运行。只有在 AM273x 器件启动过程中，才会对这些线路进行检测。[表 3-6](#) 说明了器件的状态。

闭合跳线表示进入 AM273x 器件的 SOP 信号的状态“1”，断开跳线表示状态“0”。

表 3-6. 引导模式选择表

| 支持的引导模式 | SOP2 (J17) | SOP1 (J18) | SOP0 (J20) |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| 开发管理/UART 模式 (SOP 模式 5) | 1 | 0 | 1 |
| 功能/QSPI 模式 (SOP 模式 4) | 0 | 0 | 1 |



图 3-5. SOP 跳线

4 硬件说明

4.1 功能方框图

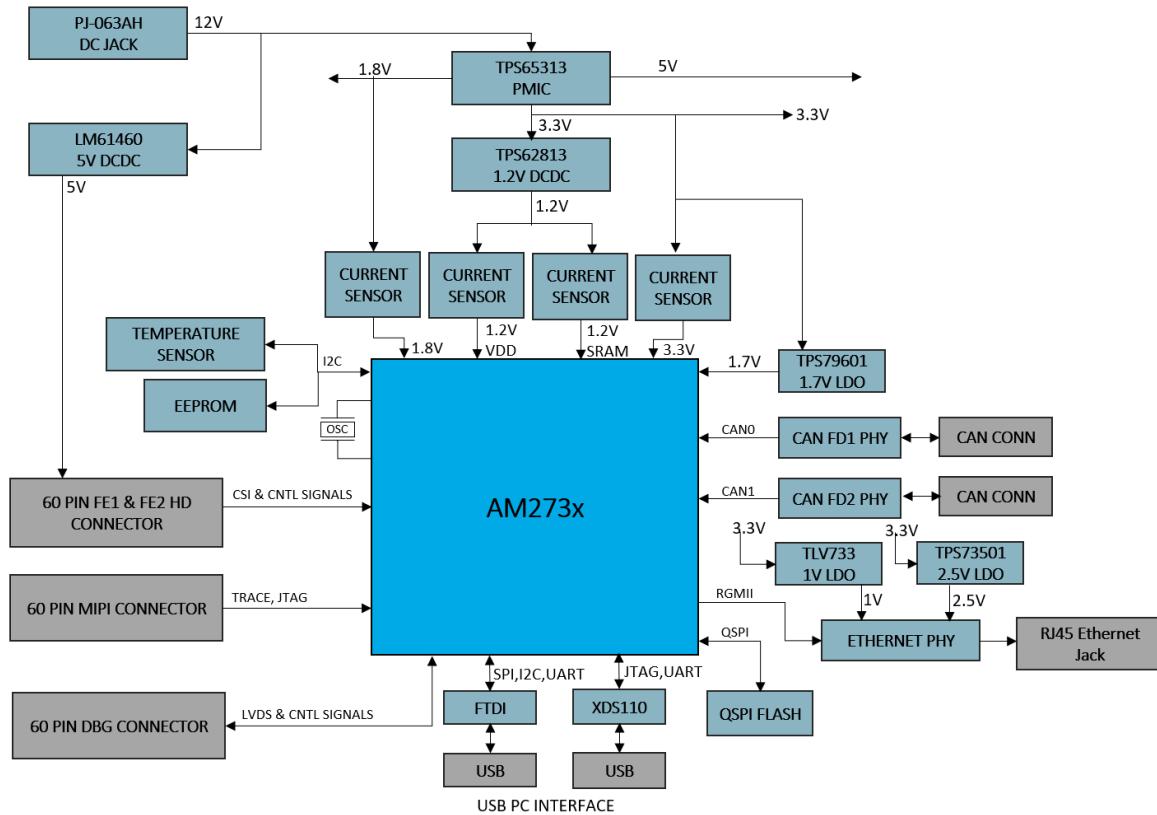


图 4-1. AM273x 功能方框图

4.2 存储器接口

4.2.1 QSPI 接口

TMDS273GMEVM 电路板具有一个 64Mbit QSPI 存储器器件 (GigaDevice 提供的 GD25B64CWAG)，该器件连接到 AM273x SoC 的 MSS_QSPI 接口。该闪存器件主要用于存储引导映像，但如果使用另一种引导模式，则也可以用作其他数据的存储。

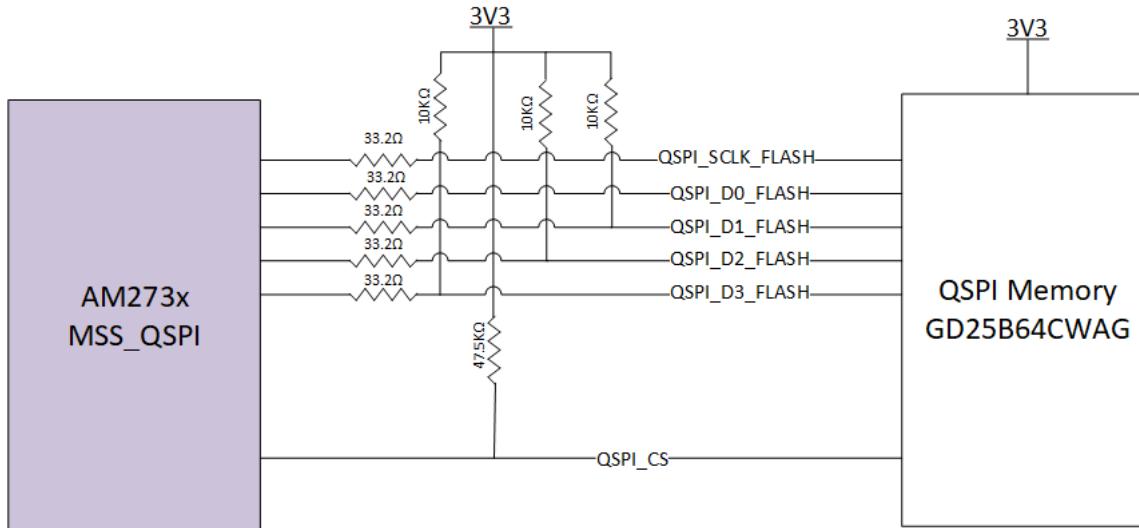


图 4-2. QSPI 接口

4.2.2 电路板 ID EEPROM

AM273x EVM 是一款用于存储电路板 ID 信息的 2Kbit I²C EEPROM。电路板 ID 存储器配置为响应 I²C 地址 0x50。此 EEPROM (来自 Onsemi 的 CAV24C02WE-GT3) 通过 MSS_I2CA 端口与 SoC 连接。

如图 4-3 所示，当 A0、A1 和 A2 被下拉至地时，允许引脚 WP 悬空。这些引脚在内部被拉至低电平。引脚 A0、A1 和 A2 配置器件地址。WP 引脚是写保护输入。当拉至高电平时，该引脚阻止写操作。

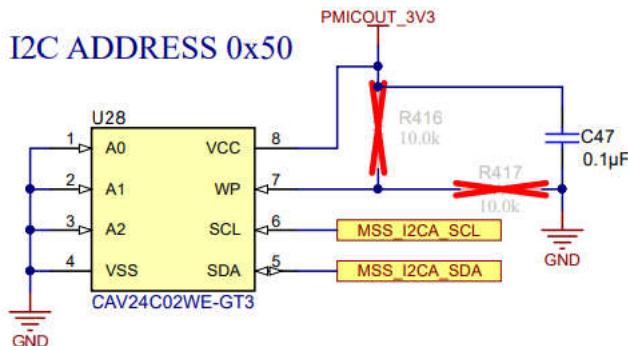


图 4-3. 电路板 ID EEPROM

4.3 以太网接口

AM273x EVM 支持 RGMII 以太网端口，从而与网络连接。该接口主要用作 100Mbps ECU 接口，也可用作仪表接口。

该 AM273x EVM 支持以下特性：

- 全双工 10Mbps/100Mbps 线速，通过 RGMII 连接到以太网 PHY，并行接口
- MDIO 第 22 条和第 45 条规范 PHY 管理接口
- IEEE 1588 同步以太网支持

以太网端口通过以太网 PHY DP83867ERGZR 连接到 AM273x，并用于通过网络将采集的数据流式传输到主机 PC。

图 4-6 显示了以太网 RJ45 Mag-Jack 连接器，而表 4-1 提供了连接器引脚详细信息。

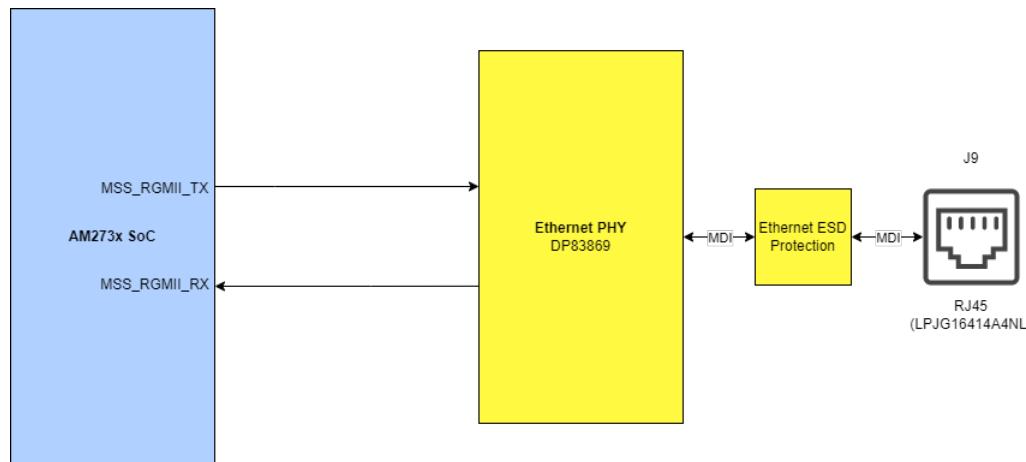


图 4-4. 以太网接口方框图

ETHERNET PHY

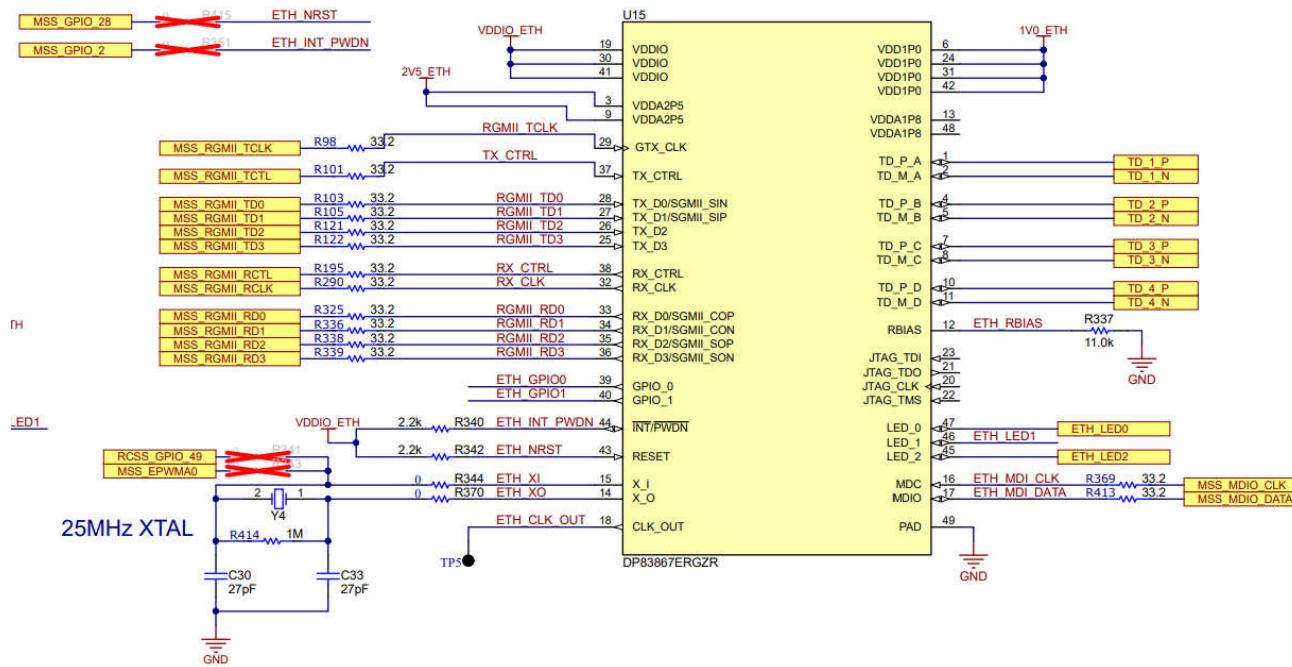


图 4-5. 以太网 PHY 原理图

表 4-1. J9 连接器引脚

| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|------|----------|------|-----------|
| 1 | GND | 2 | 测试点 |
| 3 | ETH_D4P | 4 | ETH_D4N |
| 5 | ETH_D3P | 6 | ETH_D3N |
| 7 | ETH_D2P | 8 | ETH_D2N |
| 9 | ETH_D1P | 10 | ETH_D1N |
| 11 | LED_ACTn | 12 | GND |
| 13 | GND | 14 | LED_LINKn |
| 15 | ETH_GND | 16 | ETH_GND |



图 4-6. RJ45 连接器

4.4 Micro USB 接口

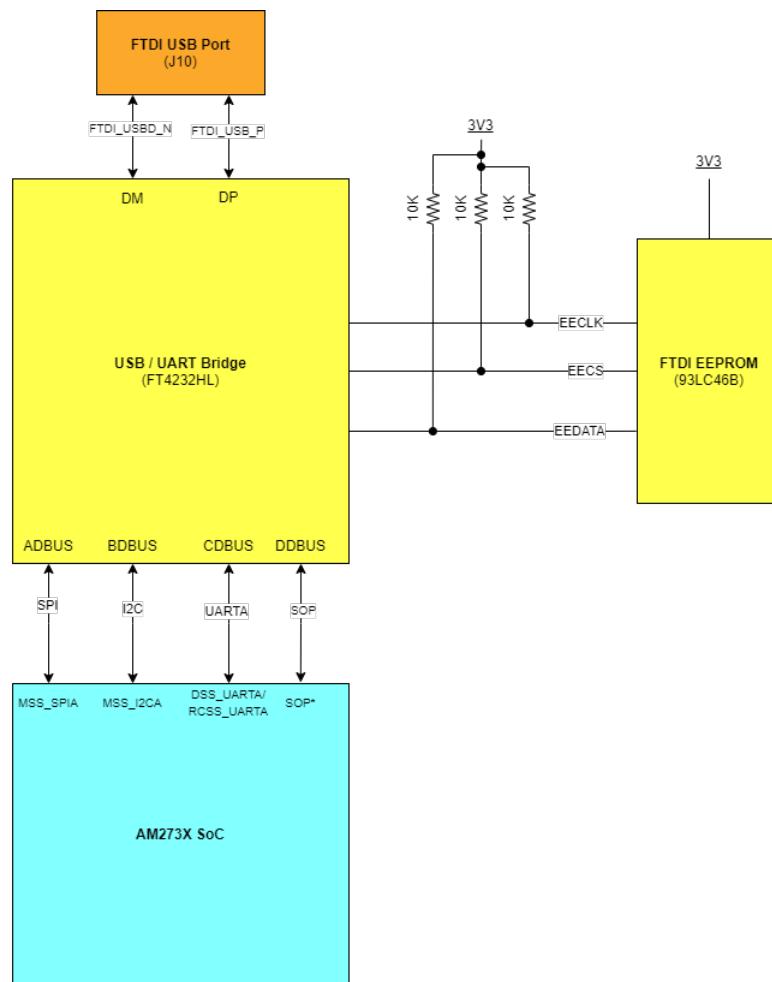
AM273x EVM 具有两个标准 Micro USB 连接器。

Micro USB 连接器 J10 可通过 FTDI 芯片访问 AM273x UART、SPI、I2C 和 SOP 接口。

Micro USB 连接器 J8 可通过 XDS110 仿真器访问 AM273x 的 JTAG、MSS_UARTA 和 MSS_UARTB 接口。

4.4.1 FTDI USB 接口

Micro USB 连接器 J10 可通过 FTDI USB 接口 IC (FT4232HL) 访问 AM273x UART、SPI、I2C 和 SOP 接口。FTDI USB 接口 IC 由 FTDI EEPROM 配置，如节 4.4.1.1 所述。



*The SOP interfaces include PMIC_CLK, MSS_SPIB_CS2, and TDO. Please refer to the AM273x datasheet for more information regarding the SOP pins.

图 4-7. FTDI USB 方框图

表 4-2. J10 连接器引脚

| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|------|-------------|------|-------------|
| 1 | FTDI_VBUS | 2 | FTDI_USBD_N |
| 3 | FTDI_USBD_P | 4 | FTDI_USBD |
| 5 | GND | 6 | GND |
| 7 | GND | 8 | GND |
| 9 | GND | 10 | GND |
| 11 | GND | | |

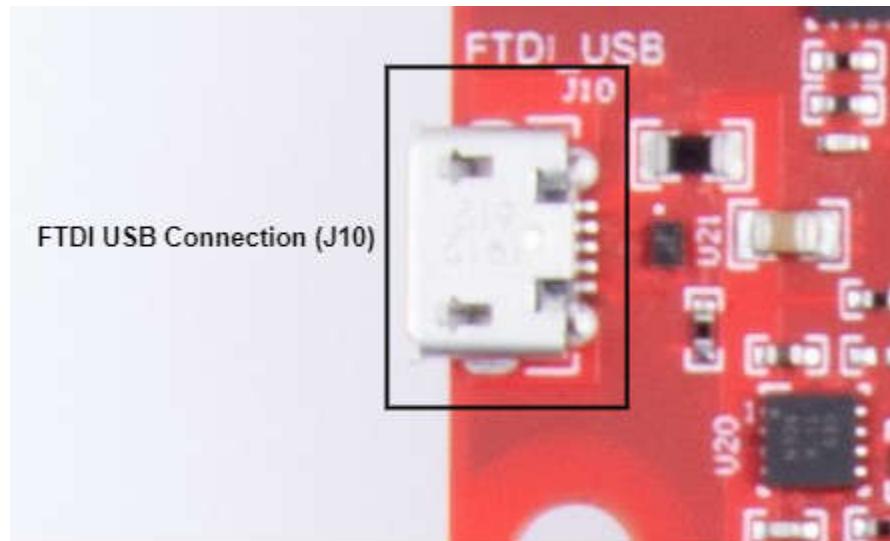


图 4-8. FTDI USB 连接器

4.4.1.1 FTDI EEPROM 存储器器件

AM273x EVM 包含一个 1Kb 串行 EEPROM 器件（来自 Microchip 的 93LC46B），它保存 FT4232HL USB 转 UART 桥接器的编程信息。默认情况下，93LC46B 包含 FT4232HL 引导至 UART 配置的上电数据。

4.4.2 XDS USB 接口

Micro USB 连接器 J8 通过 XDS110 仿真器使用 AM273x 的 MSS_UARTB 传输线路提供对 JTAG 和 MSS_UARTA 接口的访问。

这是用于将二进制文件刷写到板载串行闪存和进行 OOB 演示的 UART 接口。

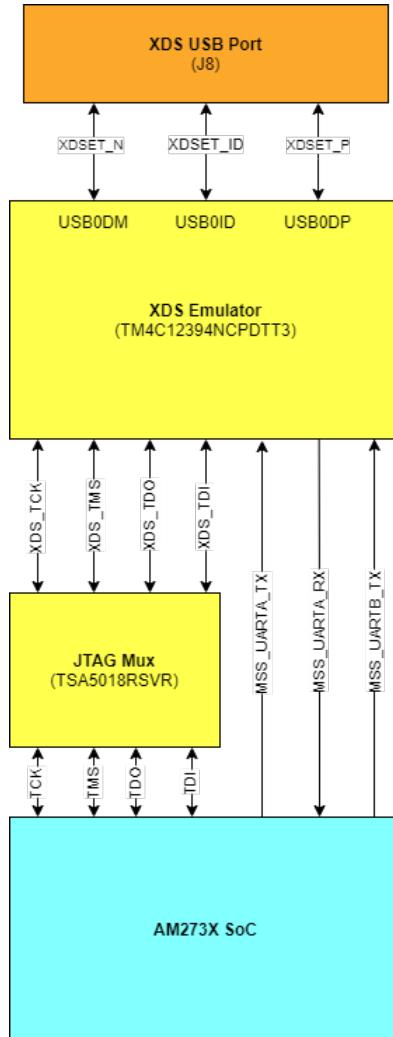


图 4-9. XDS USB 接口方框图

表 4-3. J8 连接器引脚

| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|------|------------|------|-----------|
| 1 | XDSET_VBUS | 2 | XDSET_D_N |
| 3 | XDSET_D_P | 4 | XDSET_ID |
| 5 | GND | 6 | GND |
| 7 | NC | 8 | NC |
| 9 | GND | 10 | GND |
| 11 | GND | | |

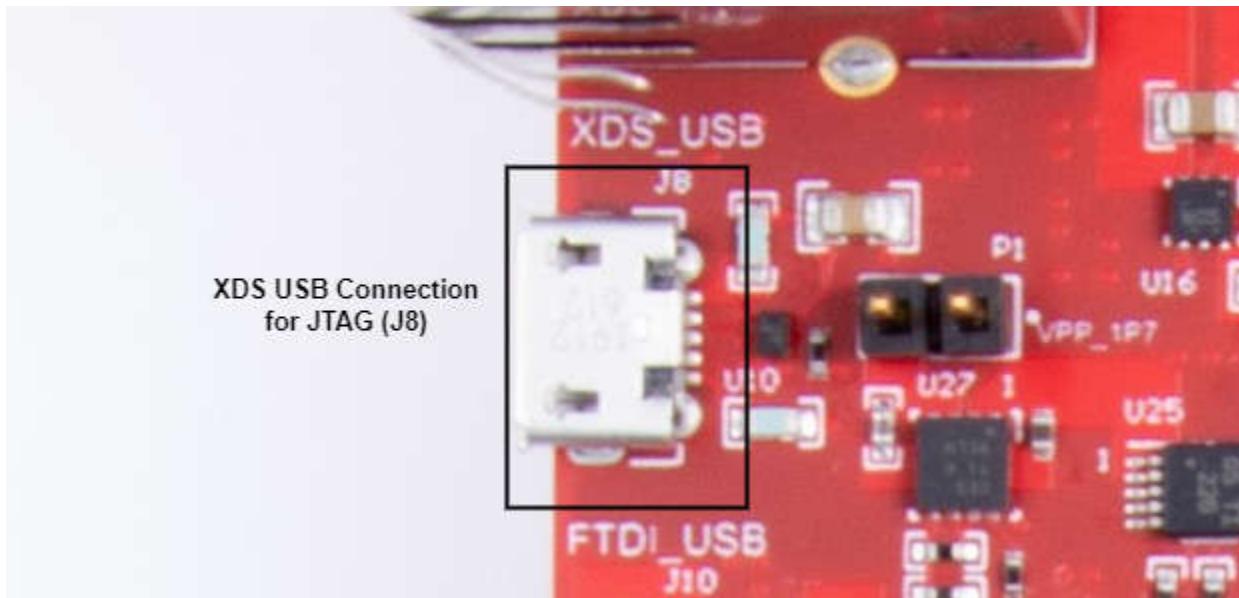


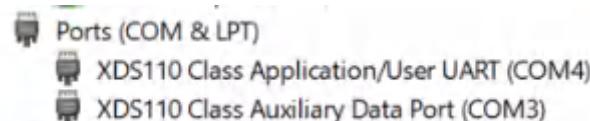
图 4-10. XDS USB 连接器

4.4.3 PC 连接

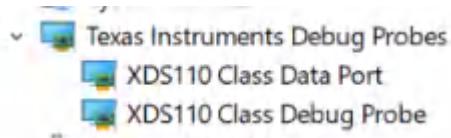
可通过板载 XDS110 (TM4C1294NCPDT) 仿真器上的 micro USB 连接器提供连接。这将提供以下 PC 接口：

- JTAG，用于 CCS 连接
- MSS 记录器 UART。这可用于在 PC 上获取 MSS 代码日志

当 USB 连接到 PC 时，器件管理器将会识别“Ports (COM 和 LPT)”下的两个 XDS110 COM 端口：



将在“Texas Instruments Debug Probes”下检测到 XDS110 调试探针和数据端口。



如果 PC 无法识别上述 COM 端口，请通过以下链接安装提供的 EMU 包：

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_software_package_download.html

4.5 I₂C 接口

AM273x SoC 支持三个 I₂C 接口：MSS_I2CA、RCSS_I2CA 和 RCSS_I2CB。默认情况下，MSS_I2CA 线路在控制器之外多路复用，而 RCSS_I2CA 和 RCSS_I2CB 线路要求可以使用引脚多路复用。有关 AM273x 的 I₂C 模块位置的信息，请参阅 AM273x 数据表的“引脚属性”部分。

- **MSS_I2CA 接口：**

- 默认引脚：
 - MSS_I2CA_SDA : F16
 - MSS_I2CA_SCL : F18
- 通过电路板 ID 存储器器件 (CAV24C02WE-GT3) 识别 EVM
- 读取 1.2V、1.8V 和 3.3V 数字电源电流传感器
- 读取 1.2V SRAM 电源电流传感器
- 读取温度传感器
- 连接 60 引脚调试连接器

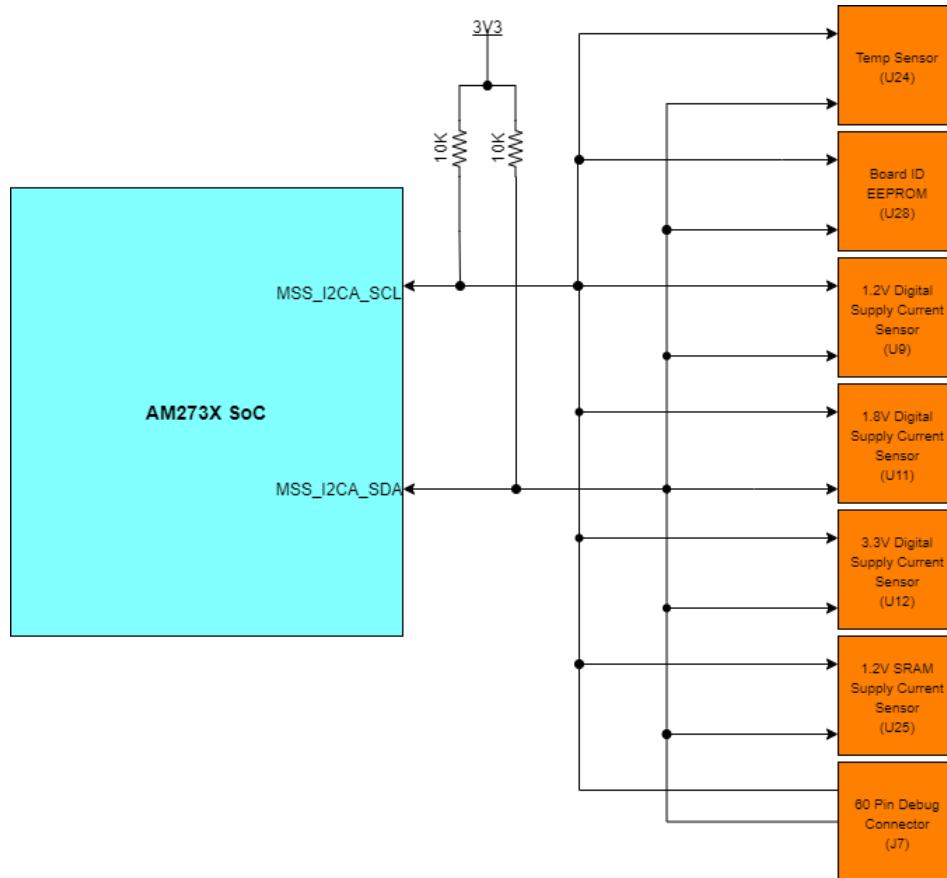


图 4-11. MSS_I2CA 方框图

- **RCSS_I2CA :**

- 默认情况下在 AM273x EVM 上不可用

- **RCSS_I2CB :**

- 默认情况下在 AM273x EVM 上不可用

4.5.1 I²C 连接

该电路板具有用于测量板载温度的温度传感器，用于测量 1.2V、1.8V 和 3.3V AM273x 电源轨电流的电流传感器，以及用于存储电路板 ID 的 EEPROM。它们通过 I²C 总线连接到 AM273x EVM。

表 4-4 显示了 AM273x EVM 电路板中可用 I²C 器件的列表及其地址。

表 4-4. I²C 器件及地址

| 传感器类型 | 参考 | 器件型号 | 外设地址 |
|-------------------------|-----|----------------|------|
| 温度传感器 | U24 | TMP112AIDRLR | 0x49 |
| 适用于 3.3V 电压轨的电流传感器 | U12 | INA226AIDGSR | 0x44 |
| 适用于 1.8V 电压轨的电流传感器 | U11 | INA226AIDGSR | 0x41 |
| 适用于 1.2V 数字电压轨的电流传感器 | U9 | INA226AIDGSR | 0x40 |
| 适用于 1.2V SRAM 电压轨的电流传感器 | U25 | INA226AIDGSR | 0x45 |
| EEPROM | U28 | CAV24C02WE-GT3 | 0x50 |

4.6 UART 接口

AM273x 由四个 UART 接口组成：

- 两个主要子系统模块 (MSS_UARTA 和 MSS_UARTB)
 - MSS_UARTA_RX 和 MSS_UARTA_TX 可使用 XDS 仿真器通过 XDS110 USB 端口 (J8) 进行访问。
 - MSS_UARTB_RX 可使用 XDS 仿真器通过 XDS110 USB 端口 (J8) 使用，而 AM273x EVM 上的默认引脚多路复用器无法访问 MSS_UARTB_RX。
- 一个雷达控制器子系统模块 (RCSS_UARTA)
 - RCSS_UARTA 在 AM273x EVM 的标准硬件配置中不可用。但是，如果从电阻器 R160 和 R164 中取消装配电阻器 R156 和 R159（其中填充了 0 欧姆电阻器），则可以访问此端口。这一改动使 RCSS_UARTA_RX 和 RCSS_UARTA_TX 可通过 FTDI USB 端口 (J8) 作为 DSS_UART 接口的替代接口进行访问。
- 一个 DSP 子系统模块 (DSS_UARTA)
 - DSS_UARTA_RX 和 DSS_UARTA_TX 可使用 FT4232HL UART 转 USB 桥接器通过 FTDI USB 端口 (J10) 进行访问。

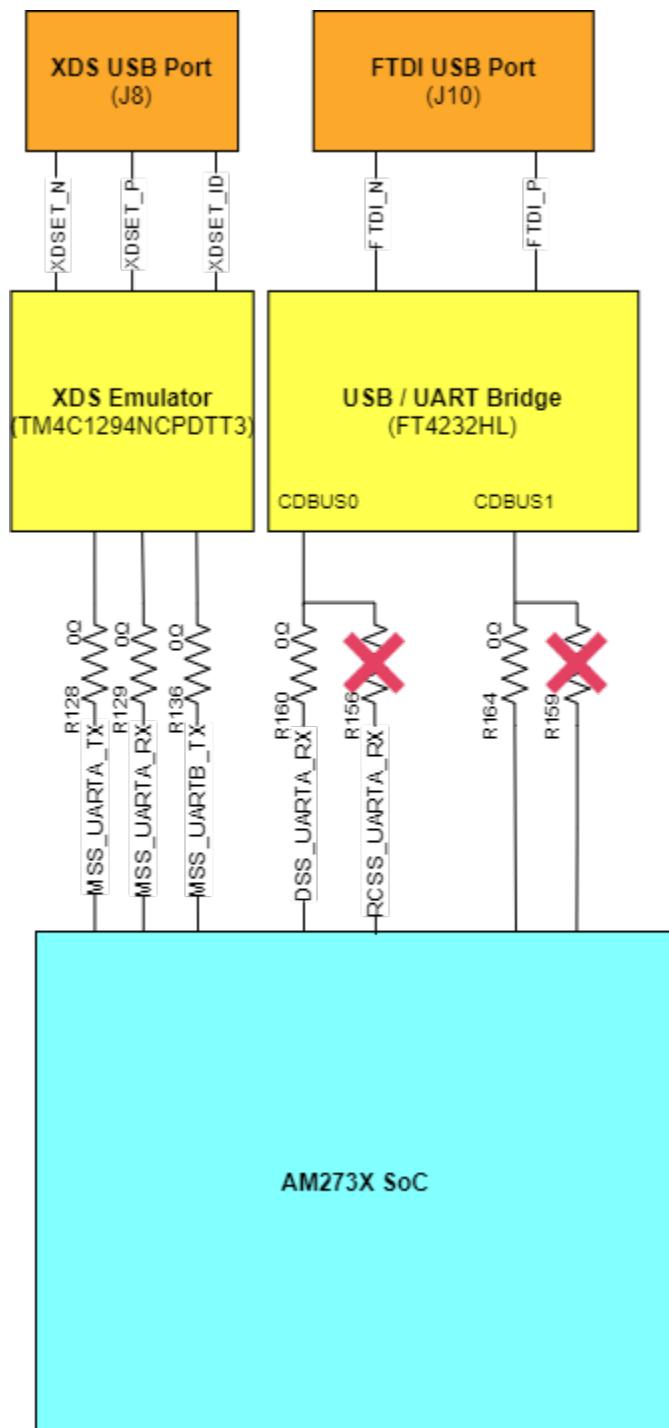


图 4-12. UART 接口

4.7 CAN 接口

4.7.1 CAN-A 接口

J3 连接器提供来自板载 CAN CAND-FD 收发器 (TCAN1042HGVDRQ1) 的 CANA_L 和 CANA_H 信号。这些信号可直接连接到 CAN 总线。

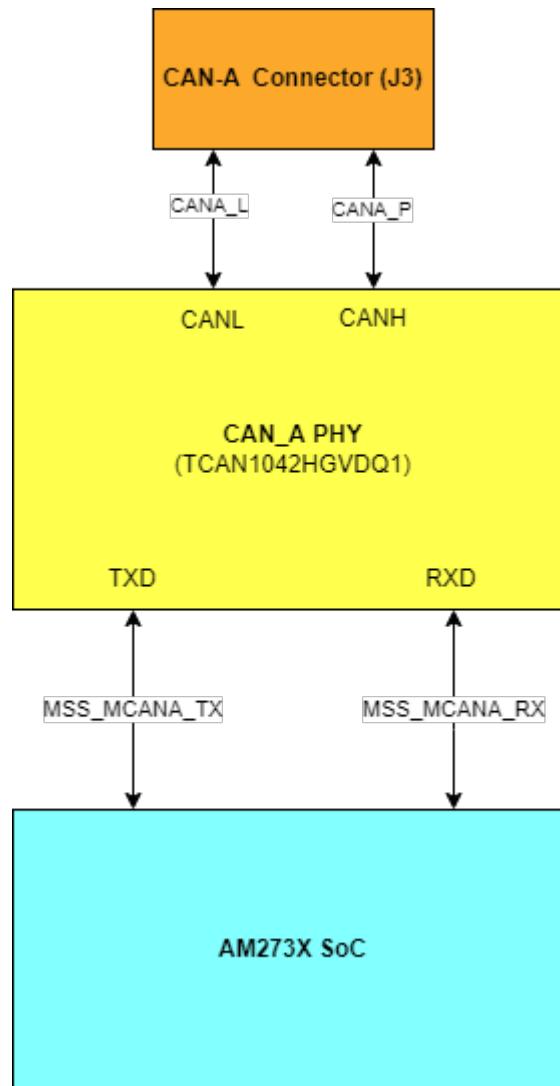


图 4-13. CAN-A 接口方框图

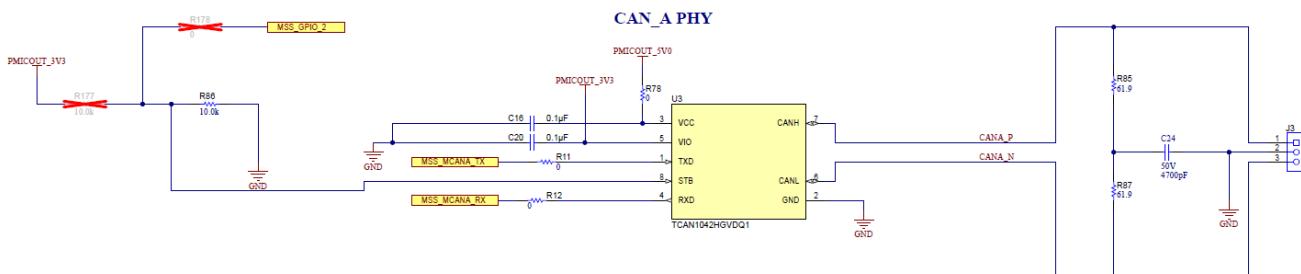


图 4-14. CAN-A 原理图

4.7.2 CAN-B 接口

J2 连接器提供来自板载 CAN CAND-FD 收发器 (TCAN1042HGVDRQ1) 的 CANB_L 和 CANB_H 信号。这些信号可直接连接到 CAN 总线。

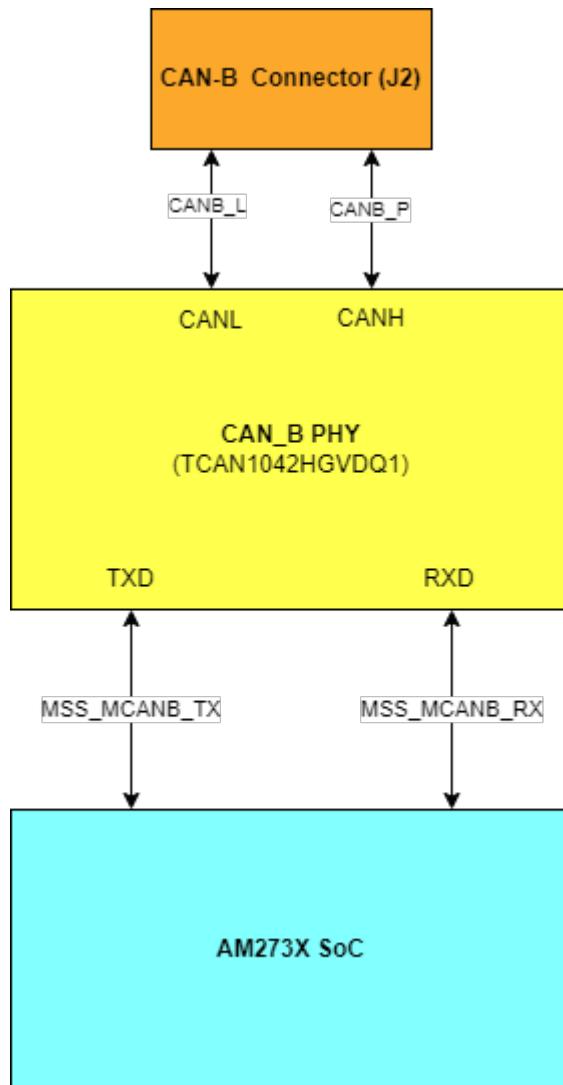


图 4-15. CAN-B 接口方框图

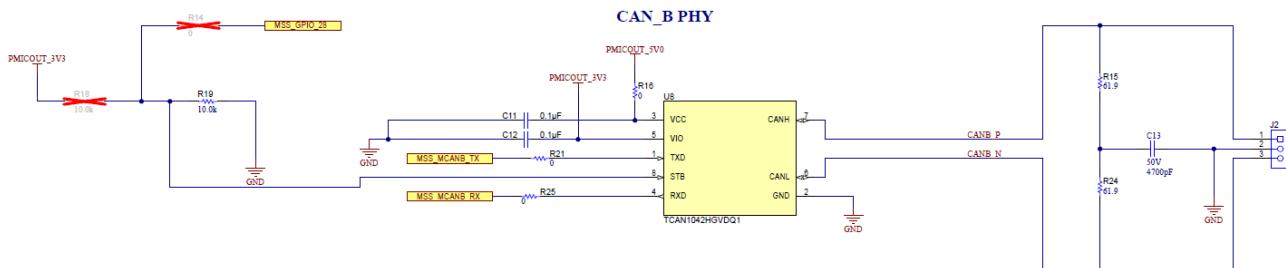


图 4-16. CAN-B 原理图

4.8 JTAG 仿真

AM273x EVM 包括进行 XDS110 仿真所需的电路。XDS110 类板载仿真用于支持软件构建测试。仿真器的连接使用 USB 2.0 micro-B 连接 (J8)。

或者，非板载仿真可用于通过 MIPI 60 接头 (J19) 或 60 引脚调试接头 (J7) 与 EVM 连接。XDS USB 端口和 60 引脚接头在 TS3A5018RSVR 模拟开关 (U23) 上进行多路复用。此多路复用器选择的线路由开关 S1 的状态决定。

当 S1 设置为“MIPI”时，信号将连接到 MIPI 60 接头 (J19) 和 60 引脚调试接头 (J7)。当 S1 设置为“XDS”时，信号将连接到仿真器和 XDS USB 端口 (J8)。

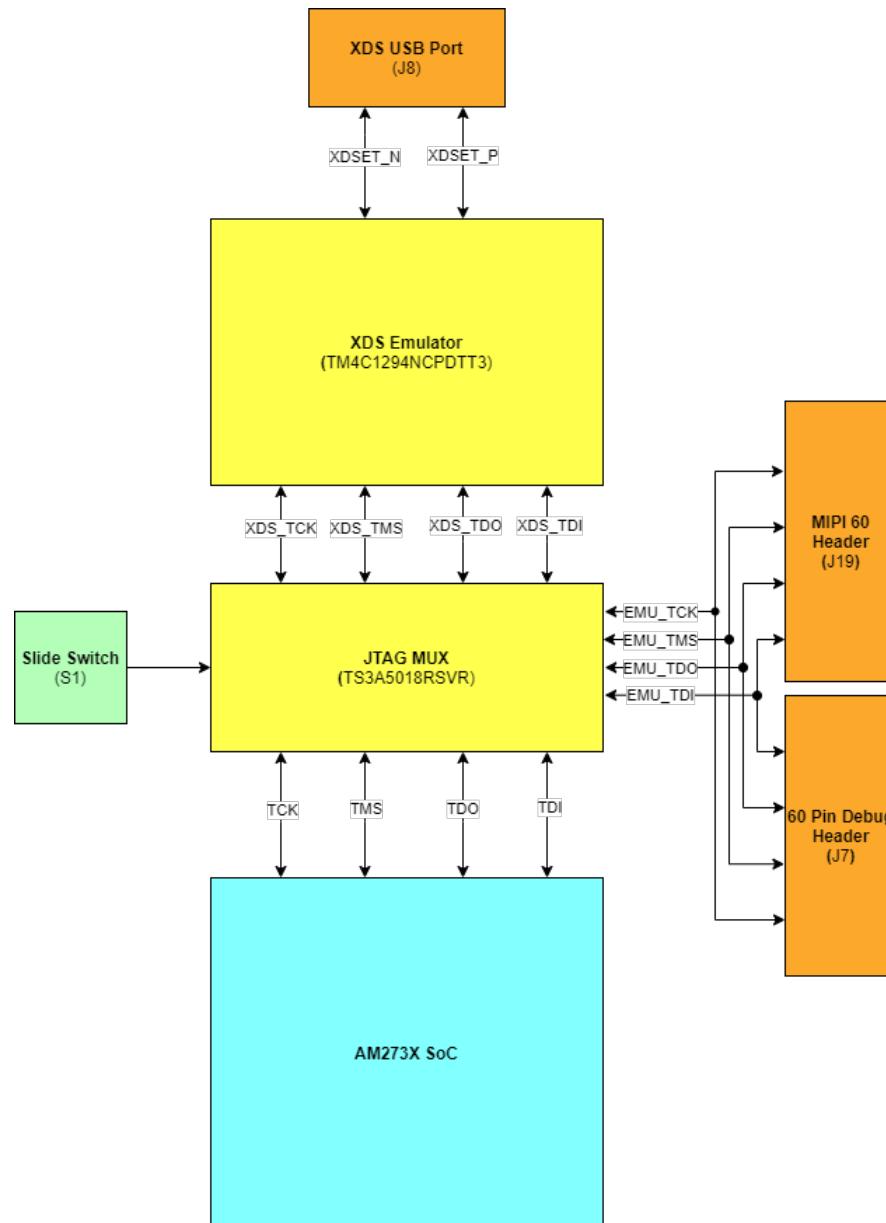


图 4-17. JTAG 仿真方框图

4.9 SPI 接口

EVM 支持四个 SPI :

- 两个主要子系统接口 :
 - MSS_SPIA 可使用 FT4232HL UART USB 桥接器通过 FTDI USB 端口 (J10) 进行访问。
 - MSS_SPIB 通过 TS3A5018RSVR 多路复用器多路复用至 PMIC 和调试测试引脚 (J16) 或 60 引脚调试接头 (J7)。TS3A5018RSVR 多路复用器由用作选择线路的 S2 驱动。当设置为 “PMIC_SPI” 位置时，MSS_SPIB 接口连接到 PMIC 和 J16 接头。当设置为 “DBG_SPI” 时，MSS_SPIB 接口连接到 60 引脚调试接头 (J7)。MSS_SPIB 接口的 CS1 线路绕过多路复用器，而直接连接到 60 引脚调试接头。

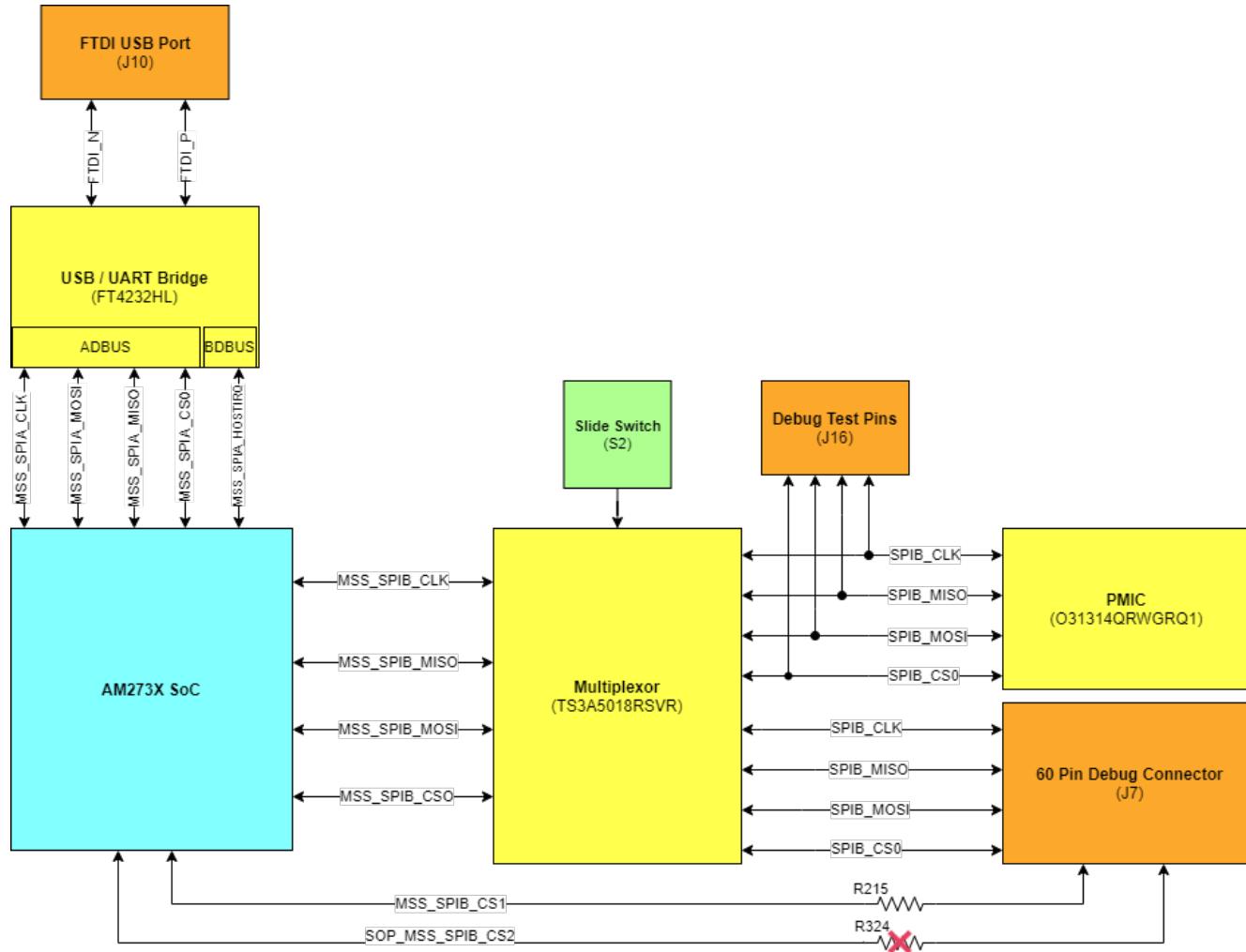


图 4-18. MSS SPI 接口

- 两个雷达控制子系统接口 :
 - RCSS_SPIA 连接至 HD 前端连接器 J1。
 - RCSS_SPIB 连接至 HD 前端连接器 J11。

4.10 MDI 接口

AM273x EVM 具有一个双信号 (时钟和数据) MDI 接口。该接口的用途是配置以太网 PHY。由于为 EVM 建立了 PHY (TI 的 DP83867ERGZR)，因此，默认情况下，EVM 的软件设置为正确配置此 PHY。

有关以太网 PHY 设计的更多详细信息，请参阅图 4-5。

4.11 ePWM 接口

AM273x EVM 具有一个可在外部接头上使用的增强型脉宽调制器 (ePWM) 接口。MSS_EPWMA0 连接到 60 引脚调试接头的引脚 6。

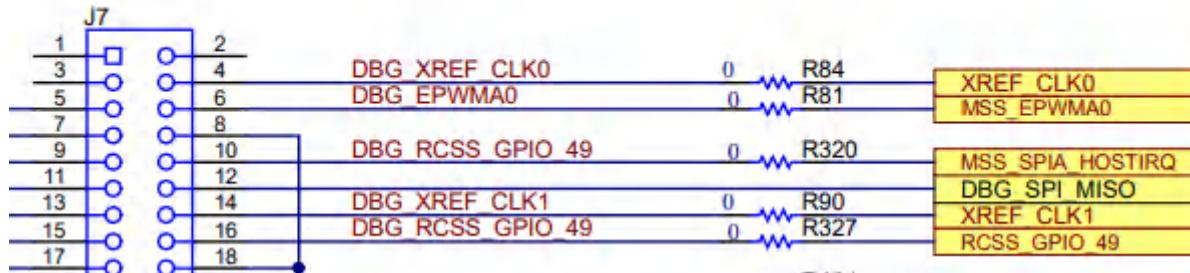


图 4-19. ePWM 调试接头引脚

有关调试连接器引脚分配的更多详细信息，请参阅[节 5.4](#)。

5 连接器

5.1 60 引脚高密度 (HD) FE 连接器 1 (J1)

60 引脚 HD 连接器 1 提供高速 4 通道 CSI 接口、SPI、UART、I2C 和控制信号 (NRST、NERR、WRMRST、REFCLK、OSCCLK、SOP)。它可以连接到 AWR2243BOOST EVM 板以连接前端雷达器件。

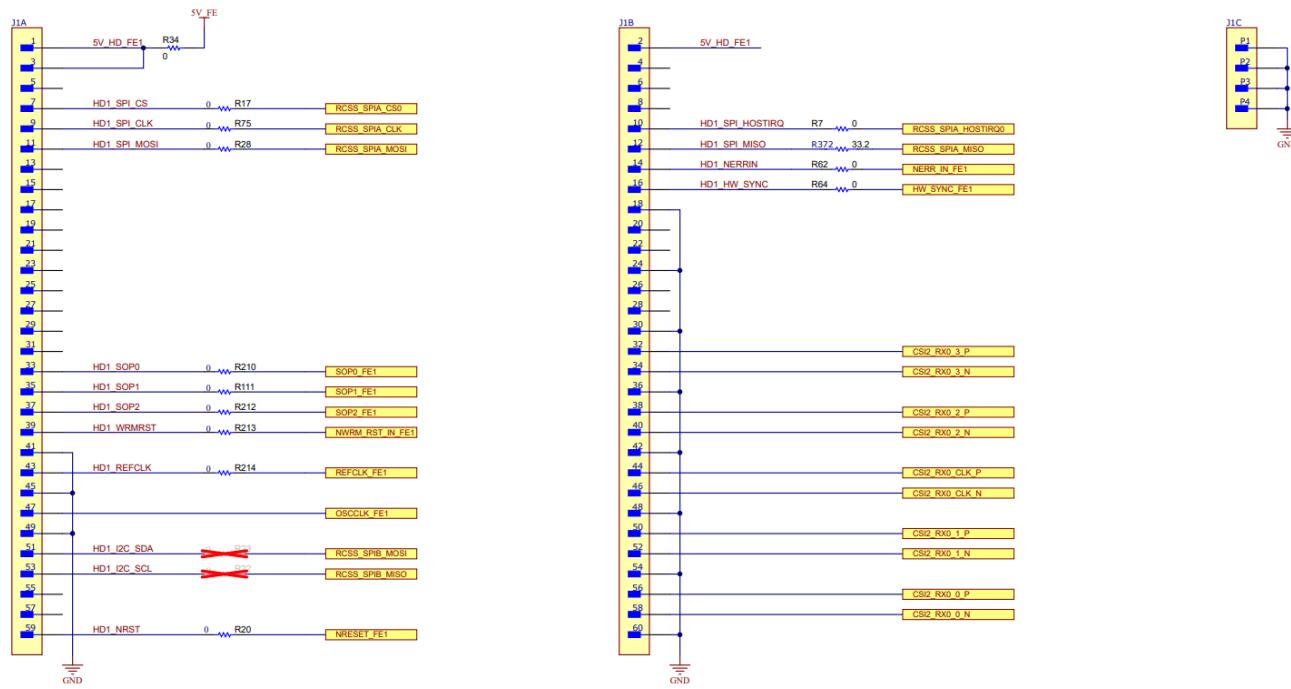


图 5-1. 高密度 FE 连接器 1 原理图

表 5-1. J1 连接器引脚

| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|------|----------------|------|-------------------|
| 1 | 5V | 2 | 5V |
| 3 | 5V | 4 | NC |
| 5 | NC | 6 | NC |
| 7 | RCSS_SPIA_CS | 8 | NC |
| 9 | RCSS_SPIA_CLK | 10 | RCSS_SPIA_HOSTINT |
| 11 | RCSS_SPIA_PICO | 12 | RCSS_SPIA_POCI |
| 13 | NC | 14 | NERRIN_FE1 |
| 15 | NC | 16 | HW_SYNC_FE1 |
| 17 | NC | 18 | GND |
| 19 | NC | 20 | NC |
| 21 | NC | 22 | NC |
| 23 | NC | 24 | GND |
| 25 | NC | 26 | NC |
| 27 | NC | 28 | NC |
| 29 | NC | 30 | GND |
| 31 | NC | 32 | CSI2_RX0_3P |
| 33 | SOP0_FE1 | 34 | CSI2_RX0_3N |
| 35 | SOP1_FE1 | 36 | GND |
| 37 | SOP2_FE1 | 38 | CSI2_RX0_2P |
| 39 | WRMRST_FE1 | 40 | CSI2_RX0_2N |

表 5-1. J1 连接器引脚 (续)

| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|------|------------|------|---------------|
| 41 | GND | 42 | GND |
| 43 | REFCLK_FE1 | 44 | CSI2_RX0_CLKP |
| 45 | GND | 46 | CSI2_RX0_CLKN |
| 47 | OSCCLK_FE1 | 48 | GND |
| 49 | GND | 50 | CSI2_RX0_1P |
| 51 | I2CA_SDA | 52 | CSI2_RX0_1N |
| 53 | I2CA_SCL | 54 | GND |
| 55 | NC | 56 | CSI2_RX0_0P |
| 57 | NC | 58 | CSI2_RX0_0N |
| 59 | nRESET_FE1 | 60 | GND |

5.2 60 引脚高密度 (HD) FE 连接器 2 (J11)

60 引脚 HD 连接器 2 提供高速 4 通道 CSI 接口、SPI、UART、I2C 和控制信号 (NRST、NERR、WRMRST、REFCLK、SOP)。它可以连接到 AWR2243BOOST EVM 板，以通过级联配置连接第二个前端雷达器件。

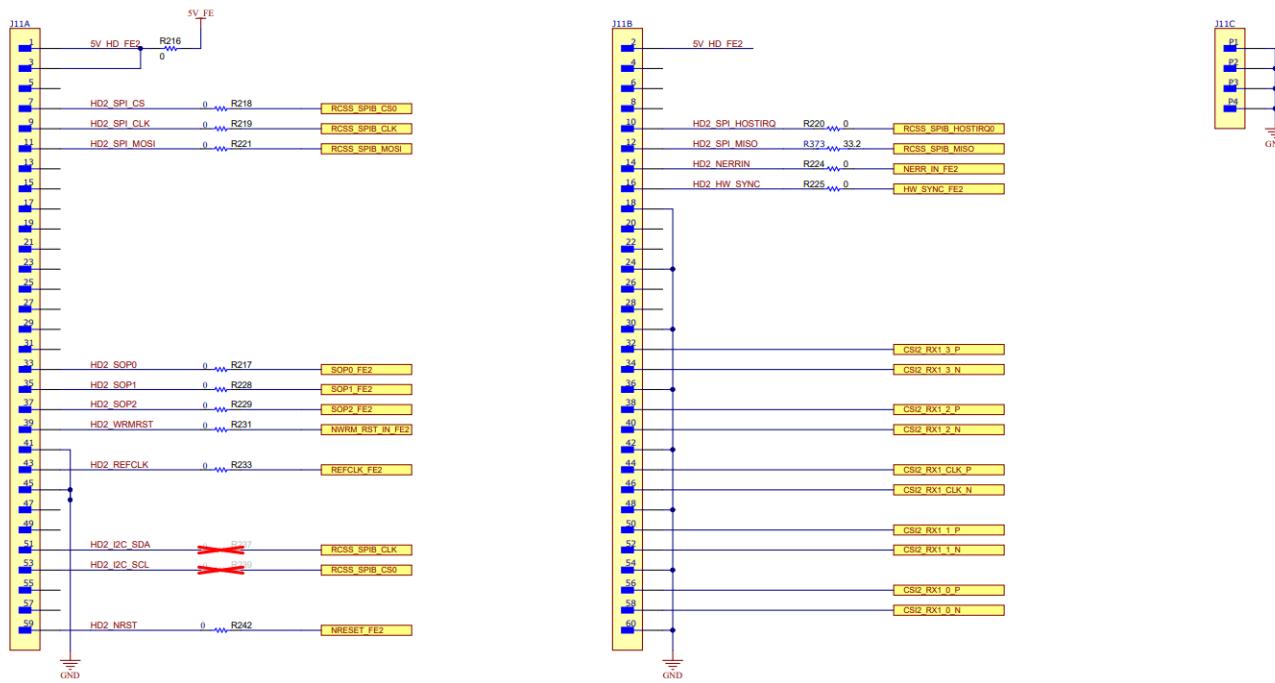


图 5-2. 高密度 FE 连接器 2 原理图

表 5-2. J11 连接器引脚

| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|------|----------------|------|-------------------|
| 1 | 5V | 2 | 5V |
| 3 | 5V | 4 | NC |
| 5 | NC | 6 | NC |
| 7 | RCSS_SPIB_CS | 8 | NC |
| 9 | RCSS_SPIB_CLK | 10 | RCSS_SPIB_HOSTINT |
| 11 | RCSS_SPIB_PICO | 12 | RCSS_SPIB_POCI |
| 13 | NC | 14 | NERRIN_FE2 |
| 15 | NC | 16 | HW_SYNC_FE2 |
| 17 | NC | 18 | GND |
| 19 | NC | 20 | NC |
| 21 | NC | 22 | NC |
| 23 | NC | 24 | GND |
| 25 | NC | 26 | NC |
| 27 | NC | 28 | NC |
| 29 | NC | 30 | GND |
| 31 | NC | 32 | CSI2_RX1_3P |
| 33 | SOP0_FE2 | 34 | CSI2_RX1_3N |
| 35 | SOP1_FE2 | 36 | GND |
| 37 | SOP2_FE2 | 38 | CSI2_RX1_2P |
| 39 | WRMRST_FE2 | 40 | CSI2_RX1_2N |
| 41 | GND | 42 | GND |
| 43 | REFCLK_FE2 | 44 | CSI2_RX1_CLKP |
| 45 | GND | 46 | CSI2_RX1_CLKN |
| 47 | NC | 48 | GND |
| 49 | GND | 50 | CSI2_RX1_1P |
| 51 | I2CB_SDA | 52 | CSI2_RX1_1N |
| 53 | I2CB_SCL | 54 | GND |
| 55 | NC | 56 | CSI2_RX1_0P |
| 57 | NC | 58 | CSI2_RX1_0N |
| 59 | nRESET_FE2 | 60 | GND |

5.3 MIPI 60 引脚连接器 (J19)

此连接器提供标准 MIPI 60 引脚接口，用于通过 XDS560pro 等仿真器实现 JTAG 和跟踪功能。有关仿真和跟踪头的更多信息，请参阅[仿真和跟踪头技术参考手册](#)。

要使用此接口，必须将 TMDS273GPEVM 中的 JTAG 线路多路复用至 MIPI 60 引脚连接器。

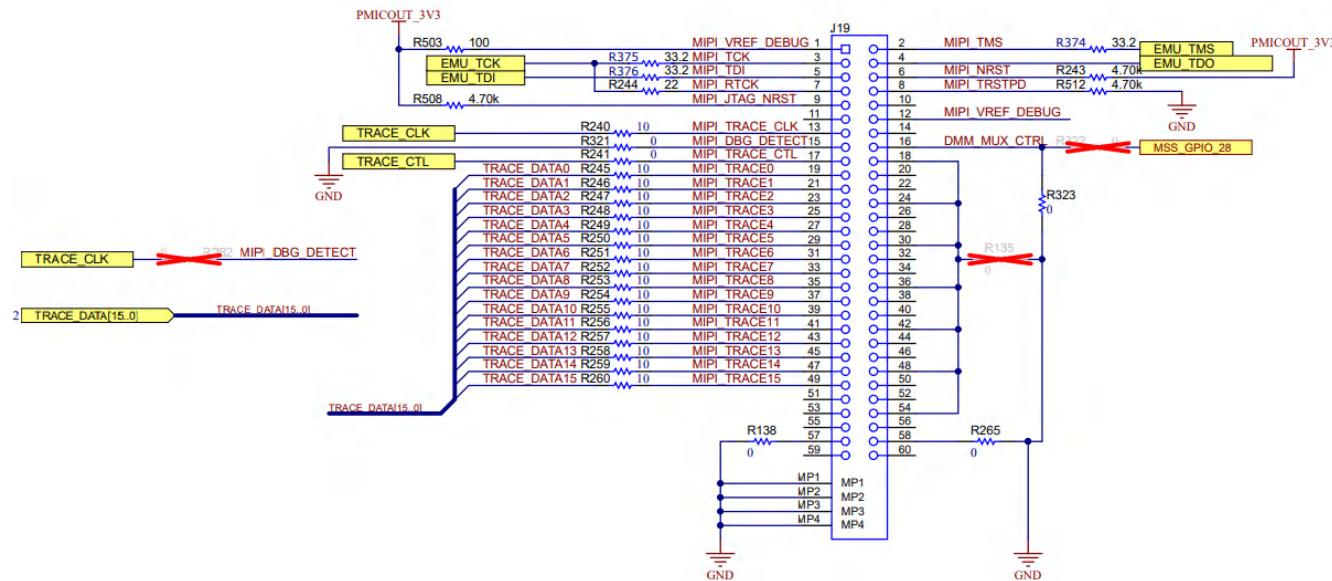


图 5-3. MIPI 60 连接器原理图

表 5-3. J19 连接器引脚

| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|------|-----------------|------|-------------|
| 1 | MIPI_VREF | 2 | MIPI_TMS |
| 3 | MIPI_TCK | 4 | MIPI_TDO |
| 5 | MIPI_TDI | 6 | MIPI_NRST |
| 7 | MIPI_RTCK | 8 | MIPI_TRSTPD |
| 9 | MIPI_JTAG_NRST | 10 | NC |
| 11 | NC | 12 | MIPI_VREF |
| 13 | MIPI_TRACE_CLK | 14 | NC |
| 15 | MIPI_DBG_DETECT | 16 | GND |
| 17 | MIPI_TRACE_CTL | 18 | NC |
| 19 | MIPI_TRACE0 | 20 | NC |
| 21 | MIPI_TRACE1 | 22 | NC |
| 23 | MIPI_TRACE2 | 24 | NC |
| 25 | MIPI_TRACE3 | 26 | NC |
| 27 | MIPI_TRACE4 | 28 | NC |
| 29 | MIPI_TRACE5 | 30 | NC |
| 31 | MIPI_TRACE6 | 32 | NC |
| 33 | MIPI_TRACE7 | 34 | NC |
| 35 | MIPI_TRACE8 | 36 | NC |
| 37 | MIPI_TRACE9 | 38 | NC |
| 39 | MIPI_TRACE10 | 40 | NC |
| 41 | MIPI_TRACE11 | 42 | NC |
| 43 | MIPI_TRACE12 | 44 | NC |

表 5-3. J19 连接器引脚 (续)

| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|------|--------------|------|-----|
| 45 | MIPI_TRACE13 | 46 | NC |
| 47 | MIPI_TRACE14 | 48 | NC |
| 49 | MIPI_TRACE15 | 50 | NC |
| 51 | NC | 52 | NC |
| 53 | NC | 54 | NC |
| 55 | NC | 56 | NC |
| 57 | GND | 58 | GND |
| 59 | NC | 60 | NC |

5.4 调试连接器 60 引脚 (J7)

该连接器支持将 LVDS 信号连接到 DCA1000 EVM 以进行数据采集，以及连接 SPI、I2C、JTAG、GPADC 和 AM273x EVM 中的其他控制信号以进行调试。

SPI 接口必须多路复用至调试连接器。有关更多详细信息，请参阅 [节 3.3](#)。

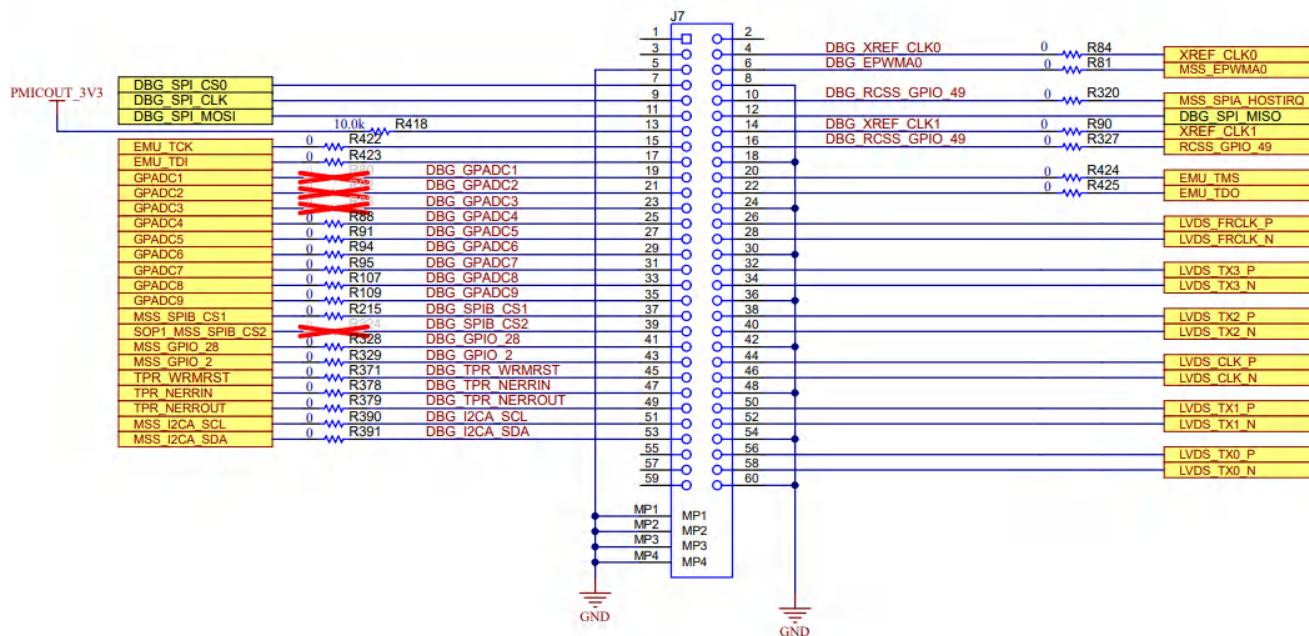


图 5-4. 调试连接器原理图

表 5-4. J7 连接器引脚

| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|------|---------------|------|------------------|
| 1 | NC | 2 | NC |
| 3 | NC | 4 | XREF_CLK0 |
| 5 | GND | 6 | MSS_EPWMA0 |
| 7 | MSS_SPIB_CS0 | 8 | GND |
| 9 | MSS_SPIB_CLK | 10 | MSS_SPIA_HOSTIRQ |
| 11 | MSS_SPIB_PICO | 12 | MSS_SPIB_POCI |
| 13 | 3.3V_PULL_UP | 14 | XREF_CLK1 |
| 15 | EMU_TCK | 16 | RCSS_GPIO_49 |
| 17 | EMU_TDI | 18 | GND |
| 19 | GPADC1 | 20 | EMU_TMS |

表 5-4. J7 连接器引脚 (续)

| 引脚编号 | 说明 | 引脚编号 | 说明 |
|------|-------------------|------|--------------|
| 21 | GPADC2 | 22 | EMU_TDS |
| 23 | GPADC3 | 24 | GND |
| 25 | GPADC4 | 26 | LVDS_FRCLK_P |
| 27 | GPADC5 | 28 | LVDS_FRCLK_N |
| 29 | GPADC6 | 30 | GND |
| 31 | GPADC7 | 32 | LVDS_TX3_P |
| 33 | GPADC8 | 34 | LVDS_TX3_N |
| 35 | GPADC9 | 36 | GND |
| 37 | MSS_SPIB_CS1 | 38 | LVDS_TX2_P |
| 39 | SOP1_MSS_SPIB_CS2 | 40 | LVDS_TX2_N |
| 41 | MSS_GPIO_28 | 42 | GND |
| 43 | MSS_GPIO_2 | 44 | LVDS_CLK_P |
| 45 | TPR_WRM_RST | 46 | LVDS_CLK_N |
| 47 | TPR_NERRIN | 48 | GND |
| 49 | TPR_NERROUT | 50 | LVDS_TX1_P |
| 51 | MSS_I2CA_SCL | 52 | LVDS_TX1_N |
| 53 | MSS_I2CA_SDA | 54 | |
| 55 | NC | 56 | LVDS_TX0_P |
| 57 | NC | 58 | LVDS_TX0_N |
| 59 | NC | 60 | GND |

5.5 外部时钟选件 (J13、J1)

AM273x SoC 可使用由 J13 连接器提供的外部时钟源或雷达 FE 通过连接器 J1 (HD 前端连接器) 上的 OSCK_FE1 提供的时钟运行。

AM273x SoC 支持频率为 40/50MHz 的外部驱动时钟 (方波/正弦波)。

备注

要启用来自 J13 连接器的外部时钟源，必须在电路板上安装 R269 电阻器。

要启用来自 J1 连接器的外部时钟，必须在电路板上安装 R281 电阻器。

有关外部时钟规格，请参阅 AM273x 数据表。

6 PCB 的机械组装

AM273x EVM 套件随附的垫片和螺钉有助于将 AM273x EVM 固定在水平平面上。图 6-1 显示了机械垫片与电路板的组装。

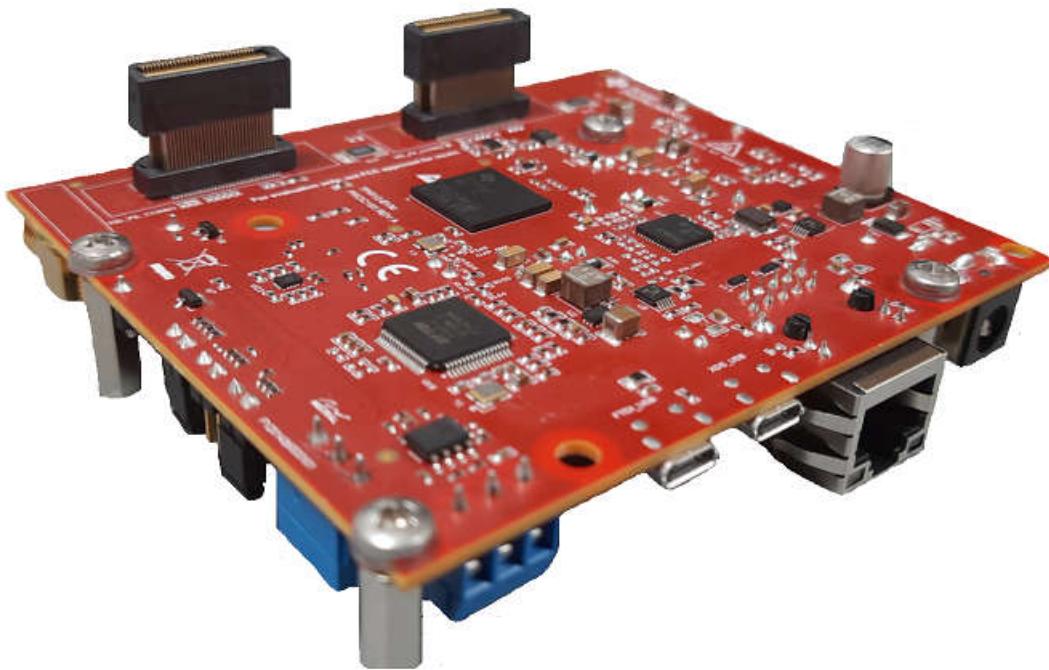


图 6-1. AM273x EVM 机械组装

AWR2443 EVM 套件随附的 L 支架以及螺钉和螺母可帮助垂直装配 EVM。图 6-2 显示如何组装 L 支架。

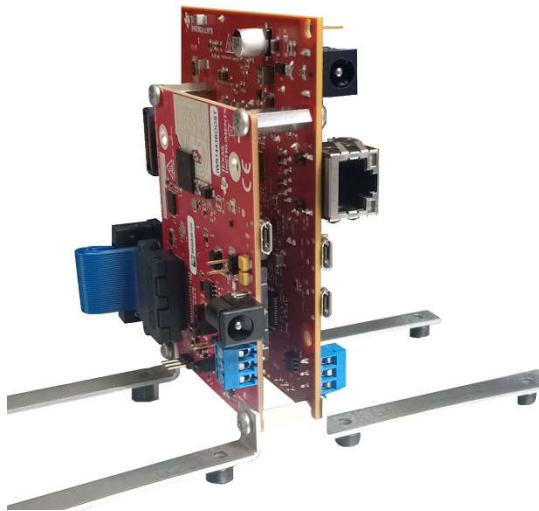


图 6-2. AM273x EVM 连接到 AWR2944BOOST EVM

AM273x EVM 旨在与调试连接器 (J7) 上的 DCA1000 EVM 连接。图 6-3 显示了 AM273x EVM 如何连接到 DCA1000 EVM。

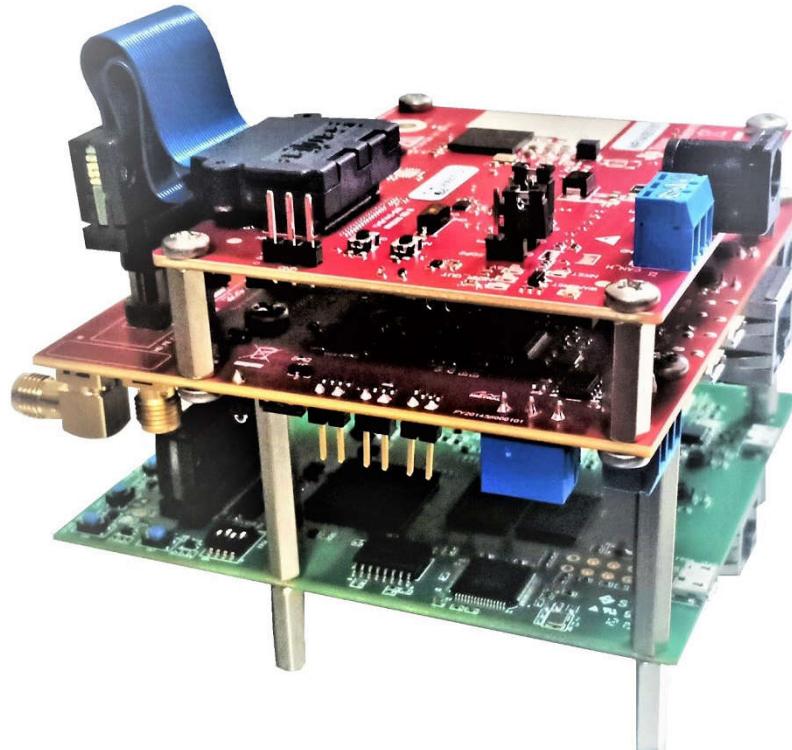


图 6-3. AM273x EVM 连接到 DCA1000 EVM

7 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

| Changes from Revision A (October 2022) to Revision B (February 2024) | Page |
|---|-------------|
| • 将提到 SPI 的旧术语的所有实例更改为控制器和外设。 | 1 |
| • 将提到 SPI 的旧术语的所有实例更改为 POCI 和 PICO | 1 |
| • 将所有 <i>TMDS273EVM</i> 实例更新为 <i>AM273xEVM</i> | 1 |
| • 添加了安全部分 | 8 |

| Changes from Revision * (November 2020) to Revision A (October 2022) | Page |
|---|-------------|
| • 添加了修订版 C 设计变更部分以详细说明修订版 B 到修订版 C 的版本变更 | 40 |

A 修订版 C 设计变更

AM273x GPEVM 对于修订版 C 的电路板具有多处设计变更。这些变更列出如下：

1. 电源变更

- a. 修订版 C GPEVM 使用 LP877451 PMIC，该器件需要一个 3.3V 前置稳压器，但无需额外的外部直流/直流转换器。

表 A-1. 修订版 C 电源解决方案变更

| 修订版本 | 外部直流/直流转换器 | 功能 | PMIC | 功能 |
|-------|------------|-------------|----------|---------------------------------------|
| 修订版 B | TLV733 | 1.8V → 1.0V | TPS65313 | 12V → 5V , 3.3V , 1.8V |
| | TPS62813 | 3.3V → 1.2V | | |
| 修订版 C | LM63625 | 12V → 3.3V | LP877451 | 3.3V → 5V , 3.3V , 1.8V , 1.2V , 1.0V |

2. McASP 的变更

- a. 版本 C 将 McASP-A 和 McASP-C 信号连接到一个新的 30 引脚 McASP 接头。
- b. 添加了两个额外的 1:2 多路复用器，以支持 McASP A/C 信号到接头的信号路径，其中选择线路逻辑来自单极双投开关。

表 A-2. McASP 多路复用器选择

| 开关位置 | McASP_Mux_Select 逻辑 | 功能 |
|------|---------------------|----------------------|
| 引脚 1 | 下拉至地 | 将连接非 McASP 信号 |
| 引脚 3 | 上拉至 3.3V | McASP 信号将连接到 30 引脚接头 |

- c. 来自 AM273x 的 TRACE_DATA[0-6] 信号已重命名为 MUX_TRACE_DATA[0-6]，以反映信号现在是多路复用器的输入，然后连接到 MIPI 60 引脚接头。

3. eCAP 的变更

- a. 修订版 C 将 eCAP 信号连接至一个新的 4 引脚 eCAP 接头。
- b. 添加了 1:2 多路复用器以提供将 eCAP 信号连接到 eCAP 接头的选项，其中选择线路逻辑来自单极双投开关。

表 A-3. eCAP 多路复用器选择

| 开关位置 | McASP_Mux_Select 逻辑 | 功能 |
|------|---------------------|-------------------|
| 引脚 1 | 下拉至地 | 连接非 eCAP 信号 |
| 引脚 3 | 上拉至 3.3V | eCAP 信号连接到 4 引脚接头 |

- c. 增加了一个额外的单极双投开关，以在 McASP-A CLK 返回信号和 eCAP 之间进行选择

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址 : Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265

Copyright © 2024, 德州仪器 (TI) 公司